PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-288197

(43) Date of publication of application: 01.11.1996

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

G01B 11/00

G03F 9/00

(21)Application number : **07-088985**

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

14.04.1995

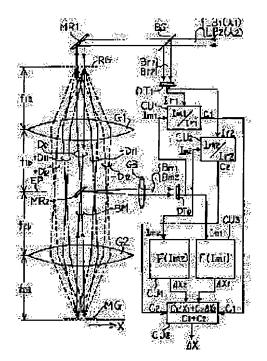
(72)Inventor: SHIRAISHI NAOMASA

(54) POSITION DETECTION METHOD AND DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the influence of the surface state of a substrate by projecting illumination light to a diffraction grating formed on a substrate for detecting position and photoelectrically detecting the diffraction light from the diffraction grating.

CONSTITUTION: One of a plurality of irradiation beams $\pm D11$ and $\pm D22$ is successively switched and projected to a diffraction grating MG to successively generate a plurality of diffraction beams. A plurality of diffraction beams Bm1 and Bm2 created by the interference of the diffraction beams are successively received by a photoelectric element DT0. Then, each position information $\Delta X1$ and $\Delta X2$ of a diffraction grating MG is calculated by circuit units CU3 and CU4 on the basis of



photoelectric signals Im1 and Im2 which are outputted when the photoelectric element DT0 is receiving interference beams Bm1 and Bm2. Then, weighting coefficients C1 and C2 according to the amplitude values of the photoelectric signals Im1 and Im2 are added and the position information Δ X1 and Δ X2 are subjected to weighted averaging by a circuit unit CU5, thus determining the position of the diffraction grating MG or the amount of position deviation.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平8-288197

(43)公開日 平成8年(1986)11月1日

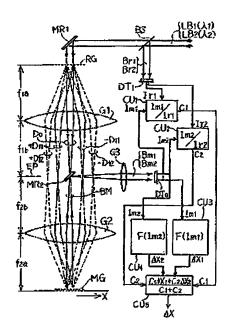
(51) Int.CL ⁶	織別記号 片内整理器号	PI 技術表示的
HO1L 21/027		HOIL 21/30 522D
G 0 1 B 11/00		G 0 1 B 11/00 G
G03P 9/00		G03F 9/00 H
		審査請求 未請求 商求項の数10 OL (全 32 円
(21)出顯番号	特顯平7-88985	(71)出廃人 600004112 株式会社ニコン
(22)出殿日	平成7年(1995)4月14日	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72) 発明者 白石 直正
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 #
		式会社ニコン内

(54) 【発明の名称】 位置検出方法、及び位置検出装置

(57)【要約】

【目的】基板上の回折格子マークの位置を検出する際、 そのマークの振幅反射率の影響による領度劣化を低減する。

【構成】基板上の回折格子マークを照明する送光ビームを互いに異なる複数の波長成分の夫々に時分割的に順次切り換え、各波長成分の送光ビーム毎に格子マークからの回折光を光電検出し、各波長成分毎に個別に格子マークの位置、又は位置ずれを算出した後、各波長成分毎の位置(又は位置ずれ登)を各波長成分の光電信号の振幅に応じて加重平均化する。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】位置検出すべき基板上に所定のピッチで形 成された回折格子状の格子パターンに対称的な2方向か ら可干渉性の照明ビームを照射し、前記格子パターンか ら発生する複数の回折光のうち、2以上の次数差をもっ て同一方向に進む2つの回折光同志の相互干渉光を光電 検出手段で受光し、該光電検出手段から出力される光電 信号に基づいて前記格子バターンの周期方向の位置を検 出する方法において、

互いに波長の異なるn個の可干渉性ビームを放出するた めの複数の光源を用意し、前記格子バターンを対称的な 2方向から照射する照明ビームとして、前記複数の光源 の各々からの可干渉性ビームを時間的に順次切り換えて 1波長毎に所定の照射時間分ずつ供給する段階と;該所 定の照射時間ずつ波長が切り換えられた照明ビームの照 射により前記格子パターンから発生する相互干渉光を前 記光電検出手段で受光し、該相互干渉光の各波長毎の光 置に応じてレベル変化する血個の光電信号を発生させる 段階と: 前記11個の光電信号の各々に基づいて前記格子 バターンのビッチ方向に関するn個の位置情報を算出す る段階と:前記n個の光電信号の各々の振幅値に応じた 重みを付加して前記n個の位置情報を加重平均演算する ことによって前記格子パターンの位置を確定する段階と を備えたことを特徴とする位置検出方法。

【請求項2】前記可干渉性の照明ビームによって生成さ れる1次元の干渉縞と前記格子パターンとを相対的にピ ッチ方向に走査し、該走査によって前記光電検出手段か ち発生するn個の光電信号の各々をほぼ正弦波状にレベ ル変化する周期波形にし、該周期波形の振幅値を前記加 重平均演算の際の重み係数として利用することを特徴と 30 定手段とを備えたことを特徴とする位置検出装置。 する請求項第1項に記載の位置検出方法。

【請求項3】前記復数の光源の各々から放出されるヵ個 の可干渉性ビームを前記所定の照射時間ずつ順次切り換 えて共通の周波数シフターに入射させることによって、 前記格子パターンを対称的な2方向から照射する1対の 照明ビーム間に一定の周波数差を与え、前記干渉縞を該 周波教差に応じた速度で移動させることを特徴とする請 求項第2項に記載の位置検出方法。

【請求項4】前記n個の光電信号の各々は、前記格子バ 折光と一上次回新光との相互干渉光の光量に応じてレベ ル変化することを特徴とする請求項第1項、第2項、第 3項のいずれか一項に記載の位置検出方法。

【請求項5】前記 n 個の光電信号は、前記格子バターン から発生する各波長成分毎の+1次回折光と-1次回折 光との相互干渉光の光量に応じてレベル変化するn個の 第1光電信号群と、前記格子パターンから発生する各波 長成分毎の①次回折光と2次回折光との相互干渉光の光 畳に応じてレベル変化するn個の第2光電信号群とを含 信号群の各々に基づいて前記格子パターンのピッチ方向 に関するn個の第1位置情報を算出するとともに、前記 n個の第2光電信号群の各々に基づいて前記格子バター ンのビッチ方向に関するn個の第2位置情報を算出する 処理を含むことを特徴とする請求項第1項、第2項、第 3項のいずれか一項に記載の位置検出方法。

【請求項6】位置検出すべき基板を保持する可勤ステー ジと、該基板上に所定のビッチで形成された回折格子状 の格子パターンに対称的な2方向から可干渉性の照明ビ ームを照射する照射手段と、前記格子パターンから発生 する複数の回新光のうち2以上の次数差をもって同一方 向に進む2つの回折光同志の相互干渉光を受光する光電 検出手段とを備え、該光電鈴出手段から出力される光電 信号に基づいて前記格子バターンの周期方向の位置を検 出する装置において、

互いに波長の異なるn個の可干渉性ビームを放出する復 数の光源と:前記格子パターンを対称的な2方向から照 射する照明ビームの波長を切り換えるために、前記復数 の光源の各々からの可干渉性ビームを1波長毎に所定の 20 照射時間分ずつ時間的に順次切り換えて前記照射手段に 供給する切り換え手段と、該切り換え手段によって波長 が切り換えられた照明ビームの照射により前記絡子パタ ーンから発生する相互干渉光を前記光電検出手段で受光 し、該相互干渉光の各波長毎の光量に応じてレベル変化 するn個の光電信号の各々に基づいて前記格子パターン のビッチ方向に関する血個の位置情報を検出する液長別 位置検出手段と:前記n個の光電信号の各々の振幅値に 応じた重みを付加して前記n個の位置情報を加重平均額 算することで前記格子パターンの位置を決定する位置決

【請求項7】前記位置決定手段は、前記可干渉性の照明 ビームによって生成される1次元の干渉縞と前記格子バ ターンとを相対的にピッチ方向に移動させたときに、前 記光電検出手段から発生するn個の光電信号の各々のレ ベル変化の振幅値を検出する振幅検出回路と、該検出さ れた各波長毎の振幅値に基づいて前記の個の位置情報を 加重平均する平均演算回路とを含むことを特徴とする請 求項第6項に記載の位置検出装置。

【請求項8】前記照射手段は、前記切り換え手段で順次 ターンからほぼ垂直に発生する各波長成分毎の+1次回 46 切り換えられた前記 n個の可干渉性ビームを入射して前 記絡子パターンを対称的な2方向から照射する1対の照 明ビーム間に一定の周波数差を与える周波数シフターを 含み、前記干渉縞を該国波教差に応じた速度で移動させ ることを特徴とする請求項第7項に記載の位置検出装

【請求項9】前記光電検出手段は、前記格子パターンか ら発生する各波長成分毎の+1次回新光と-1次回折光 との相互干渉光の光量に応じてレベル変化するn個の第 〕光電信号を前記照明ビームの切り換えに応答して順次 み、前記位置情報を算出する段階は前記 n 個の第 1 光電 50 出力する第 1 の光電素子と、前記格子バターンから発生

(3)

する各波長成分毎の①次回折光と②次回折光との相互干 歩光の光量に応じてレベル変化するn個の第②光電信号 を前記照明ビームの切り換えに応答して順次出力する第 ②の光電素子とを含むことを特徴とする請求項第6項、 第7項、第8項のいずれか一項に記載の位置検出装置。

3

【語求項10】第1の回新絡子が形成された第1 基板と第2の回折格子が形成された第2 基板とを結像光学系を挟んで対向配置させる手段と、前記第1の回折格子に可干渉性の照明ビームを照射することによって、前記第1の回折格子から発生する複数の回折光を前記結像光学系を介して前記第2の回折格子に投射させる照射手段と、該第2の回折格子から発生する複数の再回折光のうち同一方向に進む2つの回折光同志の相互干渉光を受光する光電検出手段とを備え、該光電検出手段から出力される光電信号に基づいて前記第1の回折絡子と第2の回折格子との週期方向の相対的な位置関係を検出する装置において、

互いに波長の異なるn個の可干渉性ビームを放出する復 数の光源と、前記第1の回折格子を照射する照明ビーム の波長を切り換えるために、前記複数の光源の各々から の可干渉性ビームを1波長毎に所定の照射時間分ずつ時 間的に順次切り換えて前記照射手段に供給する切り換え 手段と:該切り換え手段によって波長が切り換えられた 照明ビームの照射により前記第2の回新格子から発生す る相互干渉光を前記光電検出手段で受光し、該相互干渉 光の各波長毎の光量に応じてレベル変化するn個の光電 信号の各々に基づいて前記第1の回折格子と第2の回折 格子との週期方向に関するn個の相対位置ずれ情報を検 出する波長別位置検出手段と: 前記 n 個の光電信号の各 々の振幅値に応じた重みを付加して前記n個の相対位置 30 情報を加重平均海算することで前記第1の回折格子と第 2の回折格子との相対位置ずれを決定する位置決定手段 とを備えたことを特徴とする位置検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明は、例えば半導体素子等を 製造する際にマスクパターンを感光性の基板上に露光す るフォトリソグラフィ工程で使用される露光装置に適用 されるマスクパターンと感光性基板の相対的な位置合わ せ技術に関し、特に感光基板上のマークパターンの検出 技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば半導体素子、液晶表示素子又は薄膜磁気へっド等を製造するためのフォトリングラフィエ程では、転写用のパターンが形成されたフォトマスク又はレチクル(以下、まとめて「レチクル」という)の像を一般影光学系を介した役影露光法あるいはプロキシミティ電光法により、フォトレジストが途布されたウエハ(又はガラスプレート等の感光基板)上に転写する露光接置が使用されている。

【0003】このような露光装置においては、露光に先立ってレチクルとウエハとの位置合わせ(アライメント)を高精度に行う必要がある。このアライメントを行うために、ウエハ上には以前の工程で露光転写されてエッチング形成された位置検出用マーク(アライメントマーク)が形成されており、このアライメントマークの位置を検出することで、ウエハ全体またはウエハ上の回路パターン領域の正確な位置を検出することができる。

【0004】近年、ウェハ(又はレチクル)上のアライ
10 メントマークを1次元、又は2次元の格子状にし、その
格子マーク上にビッチ方向に対称的に傾斜した2つのコ
ヒーレントビームを投射し、格子マークから同一方向に
発生する2つの回折光成分を干渉させて格子マークのピ
ッチ方向の位置や位置ずれを検出する方法が、例えば
(A)特闘昭61-208220号公報、(B)特闘昭61-215905号公報等で提案された。このうち公報(A)は2つの対称的なコヒーレントビームの周波数を同一にしたホモダイン方式を開示し、公報(B)は2つの対称的なコヒーレントビームの間に一定の周波数差
20 を持たせたヘテロダイン方式を関示している。

【0005】さらにヘテロダイン方式の位置検出装置を縮小投影露光装置内のTTR (スルーザレチクル)アライメント系やTTL (スルーザレンズ)アライメント系に適用したものが、(C)特闘平2-227602号公報。(D)特開平3-2504号公報等で提案されている。これら公報(C)、(D)に関示されたヘテロダイン方式では、2つの音響光学変調素子(AOM)にHe-Neレーザビームを同時に入射させ、各AOMを例えば25KH2程度の周波数差を持つ高周波駆動信号(一方が80MHz.他方が79.975MHz)で駆動し、MAOMから射出される回折ビームの間に25KH2の周波数差を与えている。そしてそれち2つの回折ビームを、ウェハ上、又はレチクル上の格子マークに所定の交差角で照射するための一対の送光(照明)ビームとしている。

【0006】またヘテロダイン方式では、2つの送光ビーム間の周波数差(25KH2)を基準交流信号とし、格子マークから発生した2つの回折光成分の干渉光(ビート光)を光電検出した信号と基準交流信号との位相差を計測し、それを格子マークのピッチ方向に関する基準点からの位置ずれ置として検出している。以上のようなヘテロダイン方式では、格子マークを照明する2つの送光ビームの単色性が良好な程、位置ずれの検出領度や分解能が向上し、ナノ・メータオーダの位置検出、位置合わせが可能となる。しかしながら2つの送光ビームの単色性が良好ということは、格子マークから発生する各種回折光間の波長オーダの位相が格子マークの非対称性やレジスト層等に応じて敏感に変化し易いことを意味する

50 【0007】とのうちレジスト層による影響は、露光装

置におけるウェハアライメント時の宿命的な問題であ り、マーク部分のレジストを局所的に除去するという特 別な手法を併用しない限り、又は光学的なマーク検出手 法を断念しない限り避けては通れない問題である。 こで、レジスト層による影響、あるいはマークの断面形 状の非対称性による影響を低減してより正確な位置検出 を可能としたヘテロダイン方式が(E)特闘平6-82 215号公報によって提案された。その公報(E)には 波長が異なる複数のビームまたは白色ビームを用い、こ のビームを固定の回折格子に照射して得られる2つの回 10 折ビームを1段目のAOMに入射し、このAOMで回折 された①次ピーム、+1次回折ピーム。-1次回折ビー ムを2段目のAOM内で交差するようにリレーすること によって、例えば第1の波長による一対の送光ビームと 第2の波長による一対の送光ビームとを作り、それら2 組の送光ビームを同時にウェハ上の格子マークに投射す る手法が関示されている。

【0008】との際、格子マークから発生して光電検出 される干渉ビート光には第1の波長成分と第2の波長成 分とが含まれるが、それらは光電素子の受光面上で光量 20 ムの干渉によって作られる第1の干渉ビーム (Bml) として加算された形で光電検出される。このため、レジ スト層の薄膜干渉の影響またはマーク断面形状の非対称 性の影響による各波長成分毎の干渉ビート光の相互位相 差が強度的に平均化され、より正確な位置検出が可能に なるのである。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の ように位置検出に使用する照明光束を複数の波長または 所定の波長帯域帽を有するビームにし、格子マークから 発生する複数の液長成分を含む干渉光を同一の光電素子 30 で同時に受光する場合、照明光束の中に強度の高い波長 成分があると、格子マークからの干渉光もその波長成分 のところで強められ、平均化効果を得る上で問題となる ことがある。さらに、照明光東中の各波長成分が仮に同 じ強度であったとしても、ウェハ等の感光基板の表面状 騰 (レジストの厚みむら、格子マークの非対称性の程度 等) によっては、格子マーケからの干渉光の各波長成分 毎の強度に大きな差が生じることも起こり得る。

【0010】とのため、格子マークから発生した複数の 波長成分を含む干渉光を単一の光電素子で受光しても、 基板の表面状態によっては必ずしも良好な位置検出精度 を得られない場合が生じ得る。そこで本発明は上述の間 題を解決し、ウェハ等の基板の表面状態に影響され難い 位置検出方法、又は装置を提供することを目的とする。 さらに本発明は、複数の波長成分を含む照明光束で格子 パターン(マーク)を照明した場合でも、波長成分毎の 光強度の差に影響され難い位置検出方法、又は装置を提 供することを目的とする。さらに本発明は、複数の波長 成分を含む照明光束を基板上の格子バターンに照射して

存した格子パターンの位置計測誤差を低減した高請度な 位置合わせ (アライメント) 装置を提供することを目的 とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、位置検出すべ き墓板(ウエハ♥、又はフィデューシャル板FG)上に 形成された回折格子(MG)に照明光を投射し、回折格 子(MG)からの回折光を光電検出することによって基 板の位置を検出する方法。または装置に適用される。

【()()12】そとで図5を参照して本発明の機成を機略 的に説明すると、まず回新格子(MG)に互いに異なる 中心波長(入1. 入2)の複数の照明ビーム(基準格子 RGで回折されたビーム± D11、± D22) のうちの1つ を順次切り換えて時分割的に投射し、回折格子 (MG) から各波長成分毎の複数の回折ビームを順次発生させ る。

【①①13】そして発生した複数の回折ビームのうち第 1の液長成分(A1)から成る互いに2の次数差(+1 次と-1次、又は0次と2次)を有する2つの回折ビー と、第2の波長成分(入2)から成る互いに2の次数差 (+1次と-1次、又は0次と2次)を有する2つの回 折ビームの干渉によって作られる第2の干渉ビーム(B n2)とを順次光電素子(DTO)で受光する。

【①①14】図5では、結像光学系を成すレンズ系G 1. G2のフーリエ変換面EPの中央に配置された小ミ ラーMR2 に向かって戻って来る干渉ビームBMが、基 準格子RGを照射する光源からのビームLB1、LB2 の切り換えに応答して、波長成分入1 の第1の干渉ビー ムBmlと波長成分入2の第2の干渉ビームBm2のいずれ かになっている。

【0015】そして次に、光電素子(DT0)が第1の 干渉ビーム(Bml)を受光しているときに出力された光 電信号(Int)に基づいて回折格子(MG)の周期方向 に関する第1の位置情報(AX1)を回路ユニットCU 3 で算出し、光電素子(DT0) が第2の干渉ビーム (Bm2) を受光しているときに出力される光電信号(! ng) に基づいて回折格子 (MG) の周期方向に関する第 2の位置情報(△X2)を回路ユニットCU4 でを算出 の振幅値(図5では基準格子RGを時分割に照明する波 長λ1のビームLB1、液長λ2のビームLB2の一部 の光量を検出する光電素子DT1 の信号を利用) に応じ た重み係数 (C1、C2) を付加して第1の位置情報と 第2の位置情報とを回路ユニットCU5 により加重平均 演算することによって回折格子 (MG) の位置。または 位置ずれ畳を確定するようにした。

[0016]

【作用】一般にウエハ等の表面に形成される位置合せ 格子パターンの位置を計測する際、基板表面の状態に依 50 用。位置計測用のマークは、その表面に微少な段差を持 って作られるが、半導体加工工程上のエッチングやスパッター等のウエハプロセス、あるいはフォトレジスト層の塗布ムラによって多少の非対称性を有している。その非対称性はマーク位置検出時の特度低下を招く。

【0017】格子マークから発生した2つの回折光の相 互干渉光を光電検出し、その光電信号を利用する干渉式 アライメント法においては、格子マークの非対称性はマ ーク自体の振幅反射率の非対称性となって位置検出精度 の劣化に作用する。すなわち、格子マークを構成するラ インの構底部の深さ等が格子ピッチ方向に差を持った。 り、レジスト層の厚みに部分的な差があった場合。マー ク自体の振幅反射率の絶対値と位相とは、滞底部の深さ やレジスト厚の変化に応じて非対称になる。この結果、 格子マークから発生する回折光も例えば①次光に対して 右方向に発生する正の次数と左方向に発生する負の次数 とで強度や位組が異なったものになってしまう。このう ち強度の差は位置検出精度の劣化にほとんど寄与しない が、位相の変化は位置検出精度に大きな影響を与える。 【0018】ところで格子マーク自体の緩幅反射率は、 マークの深さやレジスト厚だけでなく、照明光(検出 光)の波長によっても大きく変動する。検出光の波長を 複数(又はブロードバンド)にすると、各波長成分毎に マーク自体の振幅反射率が異なり、位置検出結果も異な ったものとなる。そこで、種々のマーク条件のもとでマ ーク自体の振帽反射率を想定することにより位置検出精 度をシミュレーションすることができる。

【0019】本願発明は、特定の波長のみを含む照明光によって格子マークを照射し、その格子マークから発生する回折光を光電検出する場合、光電信号の強度(照明光束と格子マークの相対走査に伴う信号変化の振帽)が 30 極端に小さくなると、総じて位置検出結度も悪化するというシミュレーション上の結果に基づいて着想されたものである。

【0020】そのシミュレーション結果から、本発明で は、単一波長の照明光を用いたときに光電信号の振幅が 極端に小さくなるような絡子マーク条件であっても、別 の波長の照明光を併用した波長毎の位置検出結果を加重 平均することで位置検出請度の極端な悪化を防止するよ うにしたのである。そこで、従来のように単一波長の照 明光を用いたヘテロダイン方式での位置検出精度のシミ コレーション結果を図1. 図2を参照して説明する。こ のシミュレーションは、レジスト層で被覆されたウエハ 上の格子マークに対称的な2方向から一定の周波数差を もつ一対のコヒーレントビームを照射する場合を想定 し、格子マークから垂直に発生した±1次回折光の相互 干渉光、すなわち干渉ピート光の状態(鋠幅、位相等) を波長を変化させて観察することで得たものである。 【0021】図2は、シミュレーションで想定したウエ ハ等の1次元格子MGとその表面に塗布されたレジスト 層PRとの部分拡大断面を模式的に表したものである。

ここで、格子MGのピッチPmdは8μm、デューティは 1:1、海の段差(又は深さ)T2は①.7μmに設定され、格子MGのボトム部にはピッチ方向のテーバー (傾き) ムSとして①.1%の非対称性を設定した。このような格子MGを覆うレジスト層PRは、格子MGのトップ部の表面からの厚さT1を①.9μmとし、格子MGの各ボトム部の位置に対応したレジスト層表面でのへこみ置ムTがムT=①.3T2(①.21μm)となるように仮定した。このような図2の格子標準のことを 10 振帽反射率が非対称な格子と呼ぶ。

【0022】図1は、満軸に照明光または±1次回折光を合成した干渉光の波長λ(μm)を取り、縦軸にその干渉光の光置変化に応じた信号の変化分(交流成分)の相対的な振幅と位置検出の誤差置(μm)とを取ったものである。この図1のシミュレーション結果では、ヘテロダイン方式で受光した干渉光に応じた光電信号の交流成分が丁度率、すなわち直流成分のみになる波長入を目e-Neレーザの波長0.663μmに合わせるように、図2の格子マーク構造とレジスト層の条件を設定した。

【0023】これから明らかなように、波長0.663 μmのレーザ光を使うと、その波長近傍(±20nm程度)ではマーク位置の検出誤差が非常に大きくなることがわかる。これはヘテロダイン方式では当然のことで、位相差計測すべき光電信号にピート周波数に応じた交流成分がまったく含まれていなければ、位相差計測自体が不能になるからである。このことは、同じ条件の格子マーク構造とレジスト層のもとで、ホモダイン方式で位置検出する場合も全く同じである。

30 【0024】そこで、図2のような条件下でも、波長入が0.670μm又は0.725μm程度の半導体レーザを照明ビームにすると、マーク位置の検出誤差を十分に小さく押さえることができる。このことから、HeーNeレーザと半導体レーザ等のように波長が異なる2色以上の照明ビームを用い、信号の変化分(交流成分)の振幅が大きい方の波長のビーム照射のもとで検出されたマーク位置(又は位置ずれ量)を重視(選択、又は重み付け)することが有効となる。

【①①25】あるいは、特定の一方向に造む2つの1次 40 回折光の干渉光のみを検出するのではなく、別な方向に造む0次光と2次回折光との干渉光を光電検出し、その信号に基づいて決定されたマーク位置も考慮するという方法もある。図3は、回折格子マークMGに波長入1の2つの照射ビーム±L1と波長入2の2つの照射ビーム±L2とをそれぞれ対称的に入射し、格子マークMG上に波長入1と入2とで同一の強度分布のビッチPifを持つ干渉縞が生成されるビーム入射条件とした上で、格子マークMGのビッチPmgをPmg=2Pifの関係にしたときの0次光、±1次、±2次の各回新光の発生を示した50ものである。

(6)

【①026】図3で格子マークMGと垂直に進む1次回 折光±Dinの干渉ビームBMには波長入1、入2の両方 の成分が含まれている。そして()次光(正規反射光) は、ビーム±し1と±し2とで入射角がわずかに異なる ために、それぞれのビーム±11、±12に対応して± DOL ± DO2の4本が互いに異なる方向に進む。 ここで DOL DO2の添字の1項目は回折次数を表し、2項目は 波長 (入1 、入2) を表す。

【0027】さて、ビーム+L1の照射によって発生し た2次光-D21はビーム+L1 の光路を逆進する方向に 10 進み、ビーム-L1 の()次光+D 01と干渉する。同様 に、他の2次光+D21、-D22、+D22もそれぞれ対応 する0次光-Dot、+Dot. -Dotと同一方向に進む。 これら0次光と2次光との干渉光も、±1次光の干渉ビ ームBMと同様に、格子MGと干渉縞との相対変位に応 じて強度変化する。

【0028】そとで、波長入1のみに着目して考えてみ ると、1次成分(1次光±D11の干渉ビームBM)を光 電検出してマークの位置(又は位置ずれ)を求めるとと 干渉光と0次光-D01と2次光+D21の干渉光)の失々 を光電検出し、2つの2次成分の夫々の信号を使って個 別に求められたマーク位置を平均した値をマークの位置 として求める。そして1次成分の信号の録幅値と2次成 分の各信号の振幅の平均値との大小関係に応じて、1次 成分を使って検出されたマーク位置と2次成分を使って 検出されたマーク位置とのいずれか一方を選択したり、 重み付け平均を行う等の方法が有効となる。

【0029】とのように、マーク検出に使う回折光の次 数を変えるのは、次数に応じて格子MGから発生する回 30 折光の方向が異なるため、ある方向に進む次数成分の干 後光の強度変化の緩幅が小さくなって検出精度が悪化す る場合でも、別の方向に進む次数成分の干渉光の強度変 化の振幅はそれ程小さくならず、検出精度を悪化させな いことがあるからである。

【0030】とのことは図4に示したシュミレーション 箱果からも確かめられる。図4は、波長0.633 um のHe-Neレーザを照射ビームとし、図2中の格子M Gの段差T2 をパラメータとした信号の変化分(交流成 分)の緑幅と位置検出誤差との関係のシミュレーション グラフであり、ピッチPmg=8μm、デューティ1: 1. テーパー量 Δ S=0. 1%はそのままでレジスト層 PRの格子のトップ面での厚さT1を1.15µmとし たものである。そして、図4(A)は1次成分(1次光 ±D11〉の干渉ビームBMの場合のシミュレーションで あり、図4(B)は2次成分(O次光±D01と2次回折 光± D21)の干渉光の場合のシミュレーションである。 【0031】 この図4(A)、(B) から理解されるよ うに、1次成分、2次成分の各干渉光を光電検出して得

)の微妙な変化に応じて大きく変化する。例えば図4 (A) 中で、格子の段差T2 が0.86 µ mのとき、1 次成分の干渉光の強度変化の振幅は極めて小さくなり、 その結果位置検出誤差も急激に大きくなっている。しか しながら、図4 (B) 中で段差T2 が(). 86 μmのと ころを見てみると、2次成分の干渉光の強度変化は比較 的大きく、位置検出誤差の悪化は少ない。尚、図4 (A)、(B)中の信号の変化分の振幅はいずれも相対 値として表してあるが、そのスケールは図4(A)と

10

【0032】とのように、1次成分の干渉光を使った格 子マークの位置領出と2次成分の干渉光を使った格子マ ークの位置検出とを併用し、そのいずれかの一方の結果 を採用するようなアルゴリズムを用いる場合も、先の図 1のシミュレーションから明らかなように、波長依存性 を利用して複数の波長成分の照明光で得られた検出位置 (又は位置ずれ)を加重平均することが良い。

(B) とで合わせてある。

【0033】以上のように、検出光の波長を複数とし、 各波長成分毎に得られるマーク位置情報を平均化するこ もに、2 つの2 次成分(0 次光+ Doile 2 次光- Doile 20 とによって従来よりも高精度な位置後出が可能となる。 また図1に示した通り、ある波長の回折光(干渉光)の 光量信号の変化分(交流成分)の鋠帽が小さいと、その 波長の回折光を用いた位置検出精度も劣化する確率が高 いというシミュレーション結果も得られている。そこで 複数の波長成分の回折光(干渉光)を検出する際、各波 長成分毎に検出されたマーク位置を、信号の変化分の緩 幅が小さいものには小さい重みを、そして振幅が大きい ものには大きい重みを掛けて平均化する。 このように すると、大きな誤差を含んでいる確率の高い波長成分の 回折光を用いたマーク位置の検出結果には自動的に小さ な重みしかかからず、最終的なマーク位置検出結果もそ れなりに精度が維持される。また2次成分(0次光と2 次回折光の干渉光)の信号を検出する場合も、各波長成 分毎に光弯検出して得られた信号を使ってマーク位置を 個別に求めるので、回折光(干渉光)の受光時に後述す るような各波長の相殺効果によってマーク位置が検出で きなくなるおそれが全くない。

> 【0034】さらに本発明では、格子マーク検出の際に 各波長毎の送光ビームを1波長ずつ順次切り換えて照射 40 するようにしたため、1次成分による干渉光を光電検出 する光電素子や2次成分による干渉光を光電検出する光 電索子を各波長成分毎に複数組設けておく必要がなく、 また干渉光を各波長成分毎に弁別するための波長週択手 段も省略できる。

[0035]

【実施例】図5は、本発明の第1の実施例による位置検 出装置の構成を示し、ことでは2つの回折格子RG、M Gの間のピッチ方向(X方向とする)の相対的な位置す れ墨をホモダイン方式で計測する場合を例示する。照明 られた信号の振幅成分は、絡子マークの形状(段差T2 50 光束としてのビームLB1、LB2は、それぞれ異なる

レーザ光源から互いに異なる波長入1. 入2 で射出され、同軸になるように光軸調整された後、時分割に切り換えられてビームスプリッタBS、ミラーMR1 を介して格子RGに垂直に照射される。

11

[0037] さて、格子RGからはビームLB1. LB2 (平行光泉)の照射によって、複数の回折光束が発生するが、格子RGを透過型のデューティ1:1の1次元格子とし、そのビッチ方向が図5の紙面内の左右方向だとすると、それら回折光束(回折ビーム)の矢々は図5の紙面内で所定の回折角をもって曲げられる。図5では、それら回折ビームとして波長入1のビームLB1から生成された1次回折ビーム+D11、D11、波長入2のビームLB2から生成された1次回折ビーム+D12、一D12、及び0次ビームD0を示してある。もちろん、各波長のビームLB1、LB2毎に、それ以上の高次回折光も発生するが、ここでは説明を簡略化するために1次回折ビームのみを図示した。

sin $\theta 1 = \lambda 1 / Prg$ sin $\theta 2 = \lambda 2 / Prg$

ことで入1 < λ2 とすると θ1 < θ2 になり、図5 に示 したようにフーリエ変換面 E P において、1 次回折ビー ム± D 11の方が 1 次回折ビーム± D 12の内側(0 次ビー 30 ム D 0 側)を通る。

【① 0.4.1】さて各1次回新ビームは、後群レンズG2を介して物体側に凹凸形状で形成された被計測用の反射型格干MG上でそれぞれ平行光束となって重量する。このとき、格子MGのビッチ方向もX方向に一致しており、格子MG上には1次回新ビーム±D11の2光束干渉による液長入1の1次元干渉縞(ビッチ方向はX方向)、あるいは1次回折ビーム±D12の2光束干渉による液長入2の1次元干渉縞(ビッチ方向はX方向)のいずれかが生成される。

【0.04.2】とのとき、液長入1の光と液長入2の光は互いに異なる液長であるため、仮に2つの主照明ビームLB1、LB2を同時に照射しても1次回折ビーム $\pm D$ 11と $\pm D$ 12の間では干渉がおこちない。そして重要なことは、1次回折ビーム $\pm D$ 11によって生成された液長入1の干渉縞と1次回折ビーム $\pm D$ 12によって生成された 液長入2の干渉縞とは、そのビッチがまったく同一であたかも単一の干渉縞として現れることである。

【①①43】その干渉縞の強度分布のビッチPifix格子 折ビームー Dizの照射により格子MGから発生する+ 1 RGのビッチPrgと結像光学系(Gl. G2)の倍率M 50 次回折光(波長入2)も格子MGから垂直に進む。これ

*【0038】さて、各回新ビームは前群レンズ系G1と 後群レンズ系G2に分かれた結像光学系に入射する。格 子RGが前群レンズ系G1の前側焦点距離f1aの位置に 配置され、前群レンズ系G1の後側焦点距離f1bの位置 と後群レンズ系G2の前側焦点距離f2bの位置とがほぼ 一致してフーリエ変換面EPが形成されていると、各1 次回新ビームは後群レンズ系G2の後側焦点距離f2aの 位置で交差(結像)する。ただし、レンズ系G1、G2 は2つの波長入1、入2に対して色収差が結正されてい るものとする。

12

【0039】図5では、フーリエ変換面(瞳面)EPの中央には小さなミラーMR2が固定され、このミラーMR2によって格子RGからの①次ピームD0は遮光され、後群レンズ系G2へ入射することが阻止される。また各1次回折ビームは格子RGから射出するときは、ビームしB1、しB2と同様に平行光束になっているが、前群レンズ系G1の作用でフーリエ変換面EPの位置でビームウエストとなって収れんする。

【0.040】 CCで、格子RGのピッチをProとすると、液長 λ 1のピームLB1によって発生した1次回折ビー Δ 1D11の回折角(0次ピームD0に対する角度) θ 1 と波長 λ 2のピームLB2によって発生した1次回折ビー Δ 2D12の回折角 θ 2 はそれぞれ以下の式で表される。

(1)

(2)

【① ① 4 4 】例えば、上次回折ビーム+ D 11を送光ビームとして格子MGから発生する1 つの再回折光は、格子MGから垂直に進むー1次回折光(波長入1)であり、1次回折ビーム-D11を送光ビームとして格子MGから発生する1 つの再回折光は格子MGから垂直に進む十1次回折光(波長入1)である。これら垂直に進む波長入1の±1次回折光は相互の位相状態に応じた干渉強度をもち、干渉ビームBM(Bm1)となってミラーMR2へ達する。

【0045】また、格子MGからは1次回折ビーム±D12を送光ビームとした再回折光も発生するが、1次回折ビーム+D12の照射により格子MGから発生する-1次回折光(波長入2)は格子MGから垂直に進み、1次回折ビーム-D12の照射により格子MGから発生する+1な同系光(波長入2)人数子MGから発生する+1な同系光(波長入2)人数子MGから発生する+1

ち垂直に進む波長入2の±1次回折光も相互の位相状態に応じた干渉強度をもち、干渉ビームBM(Bm2)となってミラーMR2へ達する。すなわち干渉ビームBMは、主照明ビームLB1、LB2の切り換えに応答して波長入1の干渉ビームBm1か波長入2の干渉ビームBm2のいずれかになる。 その干渉ビームBMは、ミラーMR2で反射されて光電検出系を構成するレンズ系G3を介して光電素子DT9に達する。

【① 0.4.6】 光電素子DT0 は、主照明ビームLB1 が 照射されている間に出力される光電信号を、干渉ビーム 10 BmIの強度に応じたレベルの光電信号 Im1として回路ユニットCU1 とCU3 に出力し、主照明ビームLB2 が 照射されている間に出力される光電信号を、干渉ビーム BmIの強度に応じたレベルの光電信号 Im2として回路ユニットCU2 とCU4 に出力する。

【① 0 4 7 】 尚. 図5では信号処理回路の機能を説明し易くするために、回路ユニットCU1 とCU2 を別けて図示し、回路ユニットCU3 とCU4 を別けて図示したが、実際の回路構成の上では主照明ビームLB1. LB2 が時分割的に切り換えられるので、回路ユニットCU1. CU2 のいずれか一方と回路ユニットCU3. CU4 のいずれか一方とがあればよい。

【① 0 4 8】その回路ユニットCU1 は光電素子DT1からの信号 | r1と光電信号 | m1の振幅値との比C1を | m1/ | r1の演算によって求め、回路ユニットCU2 は光電素子DT1からの信号 | r2と光電信号 | m2の振幅値との比C2を | m2/ | r2の演算によって求める。これらの比C1、C2のデータは後で述べる加重平均を計算する回路ユニットCU5に出力される。

【0049】さて本実施例ではホモダイン方式を採用し 30 たので、干渉ビームBmL Bm2の強度は格子RGとMGのX方向の相対位置変化に応じて変化し、仮に格子RG、MGがある状態で静止していると信号!mL Im2のレベルはそれぞれある一定値を取り続ける。そこで格子RGによって生成された格子MG上の干渉縞と格子MGとをX方向に一定置(干渉縞のピッチP1f分以上)だけ相対走査させ、その間に生じる信号Im1、Im2の正弦波状のレベル変化におけるビーク値とボトム値をサンプリングし、その差値を振幅値としてそれぞれ回路ユニットCU1、CU2の演算に使うようにする。 40

【①①5①】そこで、図6を参照して干渉縞と格子MGとの位置関係の変化に応じた信号「m1(「m2も同様)の変化を説明する。図6(A)、(B)、(C)でビッチPifの干渉縞は2光京干渉であるためされいな正弦波状の強度分布を有し、格子MGのビッチPmqに対してPmq=2Pnfに設定されている。図6(A)、(B)

(C)の順に干渉縞が格子MGに対して吉方向に移動していくと、図6(D)のように信号Imiのレベルは正弦波状に変化する。図6(B)のように干渉縞の各ピークが終子MGの段差エッジと重なる位置で信号Imiは与B

のようにボトムレベルとなる。ここで図6 (D)中の点 Aのレベルは図6 (A)の位置関係の場合を表し、点C のレベルは図6 (C)の位置関係の場合を表す。

【0051】とのように信号!miは干渉縞と格子MGとがX方向にPmq/2だけ移動する毎に周期的にレベル変化する。このため、予備的に干渉縞と格子MGとを微動させない限り、検出した信号!miのビークレベルやボトムレベルを求めることはできない。以上のことは信号!miについても同様である。信号!miは±1次回新光の干渉ビームBmの強度を表すから、図6(D)中に想像線で示したように、信号!miのレベルと大きく異なることはあっても、信号!miに対する位相は極端にずれることはない(ただし、レジストの干渉やマークの非対称性によって数%程度ずれることはある)。

【0052】とのため干渉線と格子MGとが静止している任意の位置関係のところで信号「miと」m2の各レベルをサンプリングしても、理論上は回路ユニットCU1、CU2による比C1、C2の演算は可能である。しかしながら、図6(D)から明らかなように、信号「mi、120 配がピークとなる点で各レベルをサンブリングした方が各種ノイズの問題や検出領度の点で有利となる。

【0.053】一方、回路ユニットCU3、CU4 はそれでれ信号 I ml. I mlの振幅値と予め設定された関数または変換演算式F(I ml). F(I ml) とに基づいて、干渉縮と格子MGのX方向の位置ずれ量 Δ X1、 Δ X2 を演算する。この位置ずれ量 Δ X1、 Δ X2 は例えば図6(I D) 中の各信号 I ml. I

(0054)本実施例では、主照明ビームLB1、LB 2を時分割的に切り換えて照射するようにしたので、主 照明ビームLB1を照射して光電信号 Imtのレベル変化 を検出するときの格子マークMG(ウェハ)のX方向の 後動開始位置と、主照明ビームLB2を照射して光電信 号 Im2のレベル変化を検出するときの格子マークMG (ウェハ)のX方向の後動開始位置とを一致させておく ものとする。

【0055】さらに実際の装置構成上は、格子マークM Gを移動させる可動ステージの座標位置を格子ビッチP 40 muよりも十分に分解能の高い測長装置(レーザ干渉計等)で逐次計測するようにし、この測長装置の計測値に基づいて可動ステージをサーボ制御して微動開始位置を再続するようにする。またより望ましい構成としては、そのような測長装置からの位置計測用の位置バルス(例えば). 02μmの移動毎に1パルス)の各々に応答して各光電信号 I ml. 1m2のレベル変化をA/D変換し、その変換されたレベルのデジタル値をアドレスと移動位置とを対応させた波形メモリ回路(RAM等)に順次記憶させる波形記憶手段を設けておく。

が格子MGの段差エッジと重なる位置で信号!mixi点B 50 【0056】とのようしておけば、記憶された波形デー

15

タを読み出すだけで、各信号!m1、I m2の緩幅値や信号 波形上の基準点となるボトムやピークの座標位置がただ ちに求められる。 ところで、先に述べた関数または変 換演算式F (Int)、F (Int) は各信号 int. Int/が 正弦波状であることから、正弦関数または余弦関数を使 う。一例として、先に述べた信号(miのピークレベルを Ep1 ボトムレベルをEb1とし、検出すべき位置におけ*

 $\triangle X1 = Pmg \cdot \psi 1 / 4 \pi$

同様にして信号 I n2を使った基準点からのずれ重△X2 も算出され、これらのずれ量△X1 . △X2 のデータは 10 う。 加重平均油算を行う回路ユニットCU5 に送られ、先に※

> $\Delta X = (C1 \cdot \Delta X1 + C2 \cdot \Delta X2) / (C1 + C2)$ (4)

この演算で求められたずれ量△×が最終的に求めるべき 格子MGの格子RGに対する位置ずれ量である。

【0058】との演算式から明らかなように、ずれ置△ Xは干渉ビームBM中の強度が高い方の波長成分の干渉 ビームを使った位置ずれ量の計測結果の方により多くの 重みをかけるようにして決定される。以上のように本真 施例では2つの異なる波長成分のビームLB1、LB2 ームBMも波長別に光電鏡出し、各波長毎の干渉ビーム Bml. Bmlを使って個別に位置ずれ検出した結果を、波 長毎の受光光の振幅に応じて加重平均するようにしたの で、より信頼性の高い位置検出結果が得られる。

【()()59】以上の図5に示した信号処理系(回路ユニ ットCU1~CU5)のアルゴリズムは、以降で説明す る他の実施例においても共通したものであり、各回路ユ ニットの機能を実現するにあたって格別に変更、改良が あるときは、その都度説明する。また図5に示した光学 配置で、格子RGをマスク上の格子マークとし、格子M 30 Gをウエハ上のマークとし、結像系G1、G2をマスク パターンのウエハへの投影レンズとすれば、投影露光態 置でのアライメント装置が実現できる。

【0060】図7は第2の実施例による機略的な構成を 示し、図5年の部材やビーム等と同一機能のものには同 じ符号を付けてある。この第2の実施例では、照明用の 2つのビームLB1、LB2 をレンズ系G4を介して結 像光学系(G1, G2)の壁面の中央に配置されたミラ ーMR2 に入射させ、このミラーMR2 で下へ曲げられ たビームLB1 、LB2 を時分割的に切り換えて後群レ ンズ系G2を介して平行光束にして格子MGに垂直に照 射する。 そして格子MGで回折した波長入1の1次回 折ビーム± D11 または波長入2 の1次回折ビーム± D 12をレンズ系G1、G2を通して格子RG上で交差(結 像) させる。格子RGは透過型なので、1次回折ビーム ± D11または± D12の照射によって格子RGから発生し た再回折光のうちの±1次回折光は格子RGから垂直な 方向に結像光学系と反対側に進み、ミラーMR3、アラ イヌント対物レンズG5、及び空間フィルタ28を介し て干渉ビームBM(波長λ1の干渉ビームBmと波長λ 50 路、レーザ素子の温度変化による影響を消貨する補償回

* る信号 i miのレベルを e 1 とすると. (E p1+E b1) / 2+ { (Epi-Ebi) sin 41} /2=e 1を満たすう ジアンψ1を求め、これをピッチ Pmgの値を使った以下

16

の交換式に代入すれば、基準点からのずれ置AX1がわ かる。

[0057]

(3)

※求めた比C1. C2 を重み係数として以下の演算を行

2 の干渉ビームBm2のいずれか一方)となって光電素子 DTo で受光される。その他の構成(光電素子DT1、 回路ユニットCU1、CU2、CU3、CU4、CU5) は図5と同じである。

【0061】ころして光電素子DToは、主照明ビーム LB1、LB2 の時分割的な切り換えに応じて光電信号 !ml !m2のいずれか一方を出力する。本実施例はビー を使って各格子RG、MGを照射し、受光すべき干渉ビ「20」ムの送光と受光との関係を図5のものと逆にした構成で あるが、この構成は格子MGを半導体ウェハに形成し、 格子RGをレチクル(マスク)に形成し、そしてレンズ 系G1、G2 をレチクルバターンの投影露光用の縮小投 影レンズにした(F)特開平3-3224号公報の装置 に適用できる。ただし、公報(F)に開示された装置で は、投影レンズの睡面EPに1次回折ビーム±D11。± D12を微少量だけ層折させる小レンズを設け、投影レン ズで発生する色収差を結正しているが、図7の実施例を 適用するときは、互いに波長の異なる2組の1次回折ビ ーム±D11、±D12の夫々に対して最適な領正が成され るような小レンズ(例えば色分散の大きいフリント系の 硝封や非球面レンズ〉を設ける必要がある。

> 【0062】以上、第2の実施例では主照明ビームLB 1. LB2 を例えばウエハ上の格子マークMGに直接入 射するように構成したので、格子マークMGから発生す る1次回折ビーム± D11 ± D21の各強度を、図5中の 格子MGから発生する回折ビーム(干渉ビームBM)の 強度よりも総じて高めることができる。次に本発明の第 3の実施例を図8、図9、図10を参照して説明する

40 が、ここではホモダイン方式に代わってヘテロダイン方 式を用いる。図8において3つのレーザ光源LS1、L S2 LS3 はそれぞれ異なる波長入1、入2 入3 の レーザビームしB1、LB2、LB3を射出する。一例 として、レーザ光源LS1は入1 = 0.635 μ mの半 導体レーザ光纜、光源LS2 はλ2 = 0. 690 μmの 半導体レーザ光源、光源し53 はλ3 = 0. 760μm の半導体レーザ光源に設定される。

【0063】とれらのレーザ光源しS1、LS2、LS 3 の各々には、安定化された駆動電流を供給する駆動回

路、或いは発振中心波長の変動をモニターして波長が安 定するように駆動電流をフィードバック制御する帰還制 御回路等を含むレーザ電源部が設けられている。そして これらのレーザ電源部は、それぞれ切り換え制御回路T SCからのシーケンシャルな信号CSL CS2、CS3に応 答して各レーザ光源LS1、LS2、LS3 からのレー ザビームの放射がOn-Offされるように制御する。 【0064】本実施例では、レーザ光源LS1、LS2 、LS3 からのレーザビームの放射が所定の照射時間 ずつ順番に切り替わるように、後で詳述する図10中の 10 制御器62からのコマンド信号CQに応答して切り換え 制御回路TSCをプログラムできるようになっている。 従ってある任意の時刻においてレーザビームを発振して いる光源は3つのレーザ光源LS1、LS2、LS3の うちの1つに限られる。尚、切り換え副御回路TSC は、コマンド信号CQの内容に応じて各光源しS1、し S2 LS3のビーム発振タイミングを何通りかに変え るとともできる。

【0065】 これら3本のビームLB1、LB2、LB 3 は適宜ミラーMRa 、ダイクロイックミラーDCM4 、DCM5 を介して同軸の光路を通るようにアライメ ントされて、その3本のビームのうちのいずれか1本が ビームLB0 としてミラーMRb で反射されて回転ラジ アル格子板RRGに垂直に入射する。この回転格子板R RGは一方向に等角速度で回転軸Co の回りに高速回転 しており、回転格子板RRRによって回折される各次数 の回折光の周波数を角速度に応じて増減させる周波数シ フターとして作用する。

【0066】図9は回転ラジアル格子板RRGの拡大斜 と平行に設定し、円形の格子板RRGには円周上に透過 型の位相回折絡子RGが360度に渡って形成されてい る。ビームLBO が格子板RRGの格子RGに垂直に入 射すると、①次光DO以外に各種の回折光が発生する。 **本実能例では±1次回折光を用いてヘテロダイン方式を** 実現するので、図8、図9では格子板RRGからの±1 次回折光のみを示してある。

【0067】さて、先の図5で示したのと同様に格子板 RRGの格子RGからは、波長入1のビームしB1の照 ムLB2 の照射時に作られる1次回折ビーム± D12、ま たは波長入3のビームLB3の照射時に作られる1次回 折ビーム± D 13のいずれか 1 組が、切り換え制御回路 T SCのシーケンシャルな駆動に応答して発生する。各波 長年の1次回折ビーム± Dinの回折角 an は以下のよう に表される。

[0068] $\sin \theta n = \lambda n / Prq$ ことでnは波長の数を表し、Proは格子RGのビッチを 表す。さらに1次回折ビーム±Dinは液長によらず一定 の周波数偏移Afを受け、格子板RRGの格子RGがビ 50 ましい。

ームLBG を横切る速度をVとすると、△ f = V/Prq で表される。そして+1次回折ビーム+Dかは0次光D 6 の周波数に対して△ f だけ高くなり。 - 1 次回折ビー ムーDisはO次光DGの周波数に対してAIだけ低くな る。このため回転格子板RRGは周波敷シフターとして 作用する。

18

【0069】さて、3つの液長成分の1次回折ビーム± Din(n=1, 2、3)のうちのいずれか1組からなる 送光ビーム±しFとり次光DG は、図8に示すようにコ リメータレンズ10により主光線が互いに平行になるよ うに変換され、光束選択部村12に達する。この光束選 択部付12は、いわゆるフーリエ変換面に置かれる空間 フィルターとして機能し、ここではO次光Doが遮断さ れ、1次回折光±Dinによる送光ビーム±LFが通過す る。 その後、送光ビーム±LFは傾斜置が可変な平行 平板ガラスで構成された調整光学系14、16、18を 介してビームスプリッタ(ハーフミラー)20に達す る。調整光学系14は送光ビーム+しFと送光ビームー LFとのフーリエ空間での間隔を変えることなく。レン 20 ズ10の光軸に対して偏心させる機能を有し、調整光学 系16、18は送光ビーム+LFと送光ビーム-LFと の夫々の光輪に対する位置を個別に調整する機能を有す

【0070】その送光ビーム±LFはビームスプリッタ 20で2つに分割され、一方は対物レンズ22に入射 し、他方は平行平板ガラスで構成される調整光学系24 A、24Bを介して集光レンズ(フーリエ変換レンズ) 26に入射する。一方対物レンズ22に入射した送光ビ ーム±し下は、それぞれ平行光束となって互いに対称的 視図であり、ここでは回転軸CのをXY2座標系の2輪 30 な入射角でウエハW上の格子MGを同時に照射する。こ れによって格子MG上には、波長入1の送光ビーム±D 11の干渉によって作られた干渉縞、波長入2の送光ビー ム± D12の干渉によって作られた干渉縞、及び波長入3 の送光ビーム±D13によって作られた干渉縞のいずれか 1つが現れる。これらの各波長毎の干渉縞は、仮に3本 のビームLB1 . LB2 . LB3 が同時に回転格子板R RGを照射したとすると、同一ピッチ、同一位相で重量 して現れる。

【0071】さらに送光ビーム+LFと-LFとの間の 射時に作られる $\}$ 次回折ビーム \pm D 11。波長入2 のビー -40 周波教差2・ Δ 1 のため、その干渉締は格子MG上を一 方向に等速度で移動しているように額測される。その移 動速度は、回転ラジアル格子板RRGの格子RGの速度 Vに比例している。また周波数差2・△↑と関連して、 切り換え制御回路TSCによる3つの光源LS1. LS 2. LS3 の各々の点灯時間は周波数差2 △ f (ビート 周波敷)の周期よりも十分長く、例えば100倍程度以 上に設定される。例えば周波数差2△↑が10KH2 (周期(). 1 m S) であるとすると、3 つの光源しS1 、LS2、LS3の各々の点灯時間は10mS以上が望

【0072】なお、図8から明らかなように、ウエハ♥ 表面(格子MG)とラジアル格子板RRGとは、コリメ ータレンズ10と対物レンズ22との合成系によって互 いに共役(結像関係)になるように配置されている。そ のためラジアル格子板RRGの格子RGの±1次回折光 による回折像が、ウエハWの格子MG上に形成される が、O次光Doが進へいされているため格子RGのピッ チの1/2の回折像(干渉締強度分布)が形成される。 そして、その干渉縞のウエハW上でのビッチPifiは先の 実施例と同様に格子MGのビッチPmgの1/2に設定さ 10

【0073】以上のような関係を満たすとき、送光ビー ム±しFの照射によって格子MGから1次回折光が垂直 に発生する。すなわち送光ビーム+LFの照射によって 垂直に発生した F次回折光と、送光ビームーLFの照射 によって垂直に発生した1次回折光とが干渉した干渉ビ ームBM (波長λ1の干渉ビームBm1 波長λ2の干渉 ビームBn2、波長入3の干渉ビームBm3のいずれか1 つ)が発生する。この干渉ビームBMは国波数2△fで 強度変調されたビート光となっている。

【0074】このように、±1次回折光(干渉ビームB M) を同一方向に発生させるために、別の見方をすれば 対物レンズ22の焦点距離をFoとして各波長毎の送光 ビーム±LFのフーリエ変換面上での光輪からの間隔D

DLn = Fo $\cdot \sin \theta n = \pm Fo \cdot \lambda n / Pmq (n =$ 1, 2, 3)

に設定すればよい。このような各波長毎の間隔Din の 設定は、回転ラジアル格子級RRGの格子RGのピッチ やコリメータレンズ10の魚点距離を適当に定めること 30 で調整可能である。

【0075】またウエハW上に形成される干渉縮はラジ アル格子板RRGの格子RGの回折像として結像されて いるため、原理的には3つの波長入1. 入2、入3のう ちの1つの波長成分による干渉縞のビッチとウエハ♥の 格子マークMGのピッチとが整数倍の関係になっていれ は、他の波長成分による干渉縞のピッチも自ずとその関 係になっている筈であり、さらに各波長成分毎の干渉縞 も光源からのビームLB1 LB2 LB3 が同時に照 射されると完全に合致して相互に位相ずれ、位置ずれを 40 起としていない筈である。

【0076】しかしながら、実際には対物レンズ22、 コリメータレンズ10等の光学系の色収差の程度に応じ て、各波長成分毎の干渉縞は相互に位置ずれ、位相ず れ、及びピッチずれを起こしてしまう。そこでこのよう なずれを縮正するために、図8中の調整光学系14、1 6. 18を用いる。これらの光学系14、16. 18は 平行平板ガラスで構成され、その材料として色分散の大 きいものを用いると、各波長成分毎にウェハW上に形成 される干渉縞の組互の位置ずれや位相ずれを微小に変化 50 msがヘテロダイン方式の基準信号となる。

させることができる。あるいは調整光学系14.16、 18として、色分散の小さい平行平板ガラス(倒えば、 14)と色分散の大きい平行平板ガラス(例えば16、 18)とを組み合わせ、色分散の大きい平行平板ガラス の傾き調整で各波長成分毎の干渉縞の相互の関係を縞正 し、その領正によって生じる送光ビーム±LFのウエハ 上での全体的な傾き誤差(テレセン誤差)に関しては、 色分散の小さい平行平板ガラスの顔き調整で浦正するこ とができる。

- 【0077】さて、以上のような干渉縞の照射によって 格子MGから垂直に発生した干渉ビームBMは、対物レ ンズ22、ビームスプリッタ20を通過して空間フィル ター28に達する。この空間フィルター28は対物レン ズ22に関するフーリエ変換面、またはその近傍に配置 され、本実施例では干渉ビームBM(±1次回折光)の みを透過させる開口を有している。そして空間フィルタ ー28を透過した干渉ビームBMはレンズ系(フーリエ 変換レンズ)30で平行光束に変換された後、ミラー3 2で反射されて光電素子DTG に受光される。

【0078】との光電素子DTGは、先の図5、7中の 20 光電索子DTo と同じ機能を有し、ただ受光すべき干渉 ビームBm1、Bm2、Bm3の夫々がビート周波数2・ムイ で強度変調されている点で異なるだけである。従って光 電素子DT9 から出力される光電信号 Limit、格子マー クMGからの干渉ビームBMが存在する間、すなわち3 つの光源LS1、LS2、LS3のどれかがビームを照 射している間、いずれもビート周波数2A1と同じ周波 数で正弦波状にレベル変化する波形となる。

【0079】一方、ビームスプリッタ20を透過して平 行平板ガラス等で構成される調整光学系24A.24B を介して集光レンズ26に入射した送光ビーム±し下 (1次ビーム±D11、±D12、±D13のいずれか1組) は、透過型の参照格子SG上に重畳して照射される。こ こでも参照格子SGはコリメータレンズ10と集光レン ズ26との合成系に関して回転ラジアル格子板RRGと 共役に配置される。このため参照格子SG上にも送光ビ ーム±LFの2光東干渉による1次元の干渉縞が形成さ れ、それはビート国波数2△ f に対応した速度で移動す

【0080】尚、調整光学系24A、24Bは、各波長 成分毎に参照格子SG上に生成される干渉縞が集光レン ズ26の色収差のために相互に位置ずれやピッチずれを 生じないように補償するものである。そこで参照格子S Gのビッチとその干渉縞のビッチとを適当に定めると、 参照格子SGから発生した±1次回折光が同一方向に干 渉ビームBinsとなって進み、それは空間フィルター38 を返過して光電素子40に受光される。この光電素子4 ○の光電信号 I msは、ビート周波数2・△ f と同じ周波 数で正弦波状にレベル変化する波形となり、その信号!

【①①81】以上の機成で参照格子SGは、ガラス板上 にクロム層を蒸着し、そのクロム層を透明ラインと選光 ラインとが交互に形成されるようにエッチングして作ら れているため、少なくともウエハW上の格子マークMG のような非対称性、レジスト層の問題がないほぼ理想的 な格子、すなわち振幅透過率が対称的な格子として作ら ns.

【0082】とのため参照格子SGに照射される一対の 送光ビームは3つの波長入1、入2、入3のうちいずれ が得られる。 とのように参照格子SG上に順次各波長 毎の干渉縞を形成し、この参照格子SGから発生する干 渉ビーム Brosを N波長毎に時分割で光電検出するように 機成すると、波長λ1 に応じた基準信号、波長λ2 に応 じた基準信号、及び波長入3 に応じた基準信号が個別に 得られるため、波長毎に格子マークMGの位置計測が可 能となる。さらにウェハW上に形成される3つの波長成 分毎の干渉縞が相互に一定の位置ずれ(位相ずれ)を起 としていても、それを予めオフセット量として計測して 述べる。

【0083】ととろで、図8に示したウエハ型は対物レ ンズ22の光軸と垂直な面 (XY平面) 内で2次元移動 するウェハステージWST上に載置される。このステー ジWST上の2次元移動は駆動モータを含む駆動源4.2 によって行われ、モータによって送りネジを回転させる 方式、又はリニアモータによってステージ本体を直接運 助させる方式のいずれでもよい。さらにステージWST の座標位置はレーザ干渉計44によって逐次計測され る。このレーザ干渉計44の計測値は駆動源42のフィ 30 ードバック制御に使われる。

【0084】さらにウエハステージWSTの一部には、 フィデューシャル(基準)マーク板FGが設けられてい る。この基準マーク板FGには石英ガラスの表面にクロ ム層でライン・アンド・スペースをパターニングした反 射型の強度格子(ビッチはウエハ上の格子MGと同一) が形成されている。このため強度格子は、ウェハW上に 凹凸で形成された格子マークMGのような位相格子と異 なり、非対称性がなく回折効率が照明光(又は検出光) の波長に依存しないという特徴、すなわち緩幅反射率に 40 非対称性がないという特徴を有する。さらにクロム層の 反射率も位置検出用の照明光の波長帯 (一般には). 5 ~0.8 µm) では殆ど変化しない。このため、墓準マ ーク板FG上の強度格子を用いると、 各波長毎に得られ る光電素子DToの光電信号 i m1、 I m2、 i m3の各級幅 の変化や相互の比を正確に求めることができる。

【0085】以上の図8の構成において、光源として半 導体レーザを用いるが、この場合半導体レーザLS1、 LS2、LS3 &各ダイクロイックミラーDCM4、D

復数枚の平行平板ガラス等)を設け、回転ラジアル格子 板RRGに入射するビームしBo の各波長毎の光束成分 をほぼ等しい径にするのが好ましい。またそれ以外の場 台にも、共輔化されたビームLBGの径を各波長成分毎 に揃えるようなビーム整形光学系を設けるのが望まし

22

【0086】また図8では説明を簡単にするために周波 数シフターとして回転ラジアル格子板RRGを用いた が、その他に2つの音響光学変調器(AOM)を用いた か1つの波長に対応した送光ビームだけでも十分な精度 10 り、中心波長入1 で発振する第1のゼーマンレーザ光源 と中心波長入2 で発振する第2のゼーマンレーザ光源と を光源として用いてもよい。ただし、ゼーマンレーザの 場合。一般的には偏光方向が相続的な2つのレーザビー ムを発振し、そのビーム間に数百キロH2~数メガH2 の周波数差を与えているため、光電検出する干渉ビーム のビート国波数もそれなりに高くなり、光電素子DTG 、40等は応答性の高いPINダイオードやフォトマ ル等を使うことになる。

【0087】また図8に示した各種ダイクロイックミラ おくことも可能となる。そのことについては後で詳しく 20 一はプリズム等の分散素子に置き換えてもよい。この場 台、1個のプリズムは2つのダイクロイックミラーDC M4、DCM5 の組と同じ機能を有する。次に図8の装 置に好適な位置検出、位置制御回路の一例を図10を参 照して説明する。図8のヘテロダイン方式の場合。ウエ ハW上の格子マークMG、又は基準マーク板FGから干 渉ビームBMが発生している間、光電素子DT0 からの 各波長毎の信号 I m1、 I m2、 I m3と、光電素子4()から のImsは図11に示すような正弦波状の交流波形とな る.

> 【0088】ただし、図11の信号 Im1、 Im2、 Im3は 図8中の切り換え制御回路TSCからの信号C51. CS 2、CS3に応答してレーザ光源しS1、LS2、LS3 の各々が点灯しているときの信号である。また参照信号 !msもレーザ光源LS1.LS2、LS3の点灯切り換 えに応答して各波長毎に別々に(時分割に)出力される ものであるが、図11では1つの信号波形で代表して示 してある。

【()()89】図11(D)は基準信号となる信号 Imsの 時間的な強度変化を表し、図11(A)、(B).

(C) はそれぞれウエハW上の格子マークMGからの干 渉ビーム B M を 各波長毎に時分割的に受光したときの信 号 I m1、 ! m2、 I m3の時間的な強度変化の一例を示す。 ことで信号!msの位相を基準にすると、信号!m1の位相 は信号!msに対して一ムゆ1だけずれ、信号!m2の位相 は信号!msに対して一ムゆ2 だけずれ、そして信号!m3 は信号 [msに対して+△ゆ3 だけずれているものとす る。また、信号Imiの振幅(交流成分のピークtoビー ク) はE1、信号!m2の振帽はE2. 信号!m3の振幅は E3とする。

CM5 との間に非点収差除去用の整形光学系(傾斜した 50 【0090】さて、図10に示された回路ブロックにお

いて、光電素子DTG からの光電信号 Linne 光電素子4 ①からの光電信号!msはアナログーデジタル変換(A/ Dコンバータ)回路ユニット50に入力され、ことでサ ンプリングクロック発生回路52からのクロック信号 (バルス) Cpsに応答して各信号のその瞬間の強度レベ ルがデジタル値に変換される。

【0091】そのクロック発生回路52は、後で説明す る位置制御器62から出力されて、図8中の切り換え制 御回路TSCに送信される指令信号CQに応答してクロ ック信号Cpsの送出タイミングを制御している。そのタ 10 イミングは、例えば切り換え制御回路TSCが信号Csn (n=1, 2, 3)を出力して3つの光源LSn (n= 1. 2, 3)のいずれかを点灯させている間は常にクロ ック信号Cpsを出力するように定められている。

【() () 9 2 】 クロック信号 Cpsの 周波数は信号 Imn (n = 1. 2、3). imsのビート周波数 (2・ムイ) より も十分に高く定められ、そのクロック信号Cpsは波形メ モリ回路ユニット54にも送られ、A/Dコンバータ5 ()からのデジタル値 (データ) を記憶する際のメモリア ット54は、指令信号CQに応答して光電信号 I mn、! asの各デジタル波形データの記憶領域(アドレス領域) を、点灯された各光源に対応するように切り換える。例 えば、メモリ回路ユニット54の波形データ記憶空間と して8Kバイト単位の6つのRAM領域M1A, M1B, M ZA、MZB、M3A、M3Bを確保する。そして、波長λ1の 光源しS1 が点灯している間にA/Dコンバータ50か ち出力される信号 i mn (I m1) のデジタル波形データ は、クロック信号Cpsに応答してRAM領域M:1A内に順 次記憶させ、同時にA/Dコンバータ50から出力され 30 る信号!msのデジタル波形データは、クロック信号Cps に応答してRAM領域M18内に順次記憶させる。

【① 093】さらに指令信号CQに応答して光源しS2 が点灯しているときは、信号 [mm (I m2) のデジタル波 形データをRAM領域M2A内に順次記憶させるととも に、同時に信号 Imsのデジタル波形データをRAM領域 M28内に順次記憶させ、そして光源しS3 が点灯してい るときは、信号 Linn (i m3) のデジタル波形データをR AM領域M 3A内に順次記憶させるとともに、同時に信号 健させるように切り換える。

【0094】従って波形メモリ回路ユニット54内の3 つのRAM領域MnA(n=1, 2, 3)の各々には、図 11(A)、(B)、(C)のような信号 lmn(n= 1、2,3)の波形データが所定周期分(例えば、10 周期分以上) に渡ってデジタルサンプリングされ、メモ リ回路ユニット54内の3つのRAM領域MnB(n= 1.2,3)の基々には、図11(D)のような信号! msの液形データが、信号Imnと同じ周期分に渡ってデジ タルサンプリングされる.

【0095】とのとき、波形メモリ回路ユニット54内 の3つの計測信号!mnの各波形データは時間軸上では互 いに異なるタイミングのものとなるが、3つの計測信号 ! mnの各々と参照信号! msとは共通のクロック信号Cps によって同時にサンプリングされるので、参照信号!ms の波形データを基準として3つの計測信号!mnの各波形 データの位相差△ψ1、△ψ2、△ψ3 を求めると、各 波長入1、入2、入3年の格子マークMGの位置ずれ量 が正確にわかることになる。

【10096】尚、回転ラジアル格子板RRGを用いた場 台、ビート国波数は数KH2程度が上限であるため、ク ロック信号Cpsも十数KH2程度でよい。また(F)特 関平6-82215号公報のように2個の音響光学変調 器(AOM)をタンデムに配置した周波数シフターを用 いる場合、ビート周波数は各AOMに加える高周波駆動 信号(数十MHz以上)の周波数の差の2倍で決まるの で比較的自由に定めることができる。

【0097】さて、図10に示したメモリ回路ユニット 54内の各波形データは、位相差△ψn (n=1,2、 ドレスの更新に使われる。このとき波形メモリ回路ユニ 20 3) 位置ずれAXn (n=1、2.3)の検出回路ユ ニット56に読み込まれ、ここで図11に示したような 各位組差△ψ1 、△ψ2 、△ψ3 がデジタル演算(ワー リエ積分法)により算出される。先に仮定したようにウ エハWの格子マークMGのビッチPmgと、この上に照射 される干渉縞のビッチPifとがPmg=2Pifに設定され ていると、図11の各波形の1周期はPmq/2に対応し ている。

> 【0098】また一般に位相差計測は±180度の範囲 で行われるので、検出回路56は演算された位相差ムル Δψ2、Δψ3を、先の式(3)に従って±Pmq/ 4の節囲内の位置ずれ畳ムX1 、ムX2 、ムX3 に変換 する。このずれ重△×n は参照格子SGに対する格子マ ークMGの±Pmq/4内でのずれを表す。ここで位相差 計測の分解能として(). 2度程度が得られるものとする と、ずれ畳の分解能はほぼ(0.2/180) Pmq/4 となり、ピッチPmqを4μΩにすると実用的な範囲とし てり、002μm(2nm)程度が得られる。

【①①99】一方、信号振帽、及び振幅比検出回路ユニ ット5.8は、波形メモリ回路ユニット5.4内の3つのR imsのデジタル波形データをRAM領域M3B内に順次記 40 AM領域MnA(n=1, 2.3) に記憶された図11の ような各波形データを読み出し、各信号!mmの振幅値E 1. E2、E3をデジタル演算によって検出する。尚、 この検出回路ユニット58には、予めフィデューシャル マーク板FGの絡子から発生した干渉ビームBMを各光 電索子DTG で受光したときに得られる光電信号 Inf. im2. im3の各々の鋠幅値A1、A2. A3 が記憶され

> 【0100】すなわち、ウエハW上の銘子マークMGを 計測する前にフィデューシャルマーク仮FGの格子マー 50 クを対物レンズ22の下に移動させ、光電素子DT0か

ら図11(A). (B). (C)のような信号を発生さ せ、それを波形メモリ回路ユニット54に記憶させた 後、振幅検出回路5.8で振幅値A1. A2、A3を検出

して記憶させておく。

25

【①101】との際、マーク板FGが検出されるステー ジWSTの静止位置をレーザ干渉計44から読み取って 記憶するとともに、ずれ量検出回路ユニット56で各波 長年の位置ずれ量△×b1. △×b2、△×b3も求めておけ は、それをベースライン決定時のデータとして利用する ことができる。尚、ここで言うベースラインとは、各波 10 長毎に計測されたマーク板FG上の格子マークの位置ず れ量△Xb1、△Xb2、△Xb3が極めて微少量だけ相互に 異なっているときに、その相互の微少誤差分を意味す る。本来、図8に示した送光系では液長入1、入2、入 3 の各ビームによってフィデューシャルマーク板FG上 に生成される各波長毎の干渉縞が厳密に一致していれ は、マーク板FGの位置ずれ畳△Xb1、△Xb2、△Xb3 の各値は完全に一致するはずである。

【①102】しかしながら現実問題として、分解能が2 b1. △×b2、△×b3が揃うように送光系や検出系を調整 しておくことは難しい。そのため、マーク板FGで計測 された位置ずれ量△Xb1、△Xb2、△Xb3の相互差が図 8に示したアライメント系固有のオフセット(ベースラ イン誤差)として残存することになる。

【0103】そのベースライン誤差は、ウエハW上の格 子マークMGを検出して検出回路56で求められる各波 長毎の位置ずれ量△×1、 △×2、 △×3 の夫々を、先 に求めた位置ずれ畳△Xb1、△Xb2、△Xb3の夫々で箱 正計算することで消費される。一例として、図8の装置 36 では参照格子SGから得られる干渉ビームBmsも液長入 λ2、λ3のいずれか1つに切り替わるため、どれ かしつの波長。例えば波長入1の下で計測されたフィデ ューシャルマーク板FGの位置ずれ量△Xbiを基準とし τ . $\Delta X b2 - \Delta X b1 = \Delta X b21$, $\Delta X b3 - \Delta X b1 = \Delta X$ b31 の各値を計算して記憶しておく。

【0104】そしてウェハW上の格子マークMGについ て計測された位置ずれ畳△X1、△X2、△X3に対し で、△X2 -△X1 = △Xb21 になるように△X2 の値 を補正計算し、 $\Delta X 3 - \Delta X 1 = \Delta X 631$ になるように 40 △×3 の値を補正計算すればよい。あるいは、より簡潔 な方法として、干渉ビームBmsの各波長毎の切り換えに 応じて求められるフィデューシャルマーク板FGの位置 ずれ量△Xb1、△Xb2、△Xb3を記憶し、計測されたウ エハ上の格子マークMGの位置ずれot E $ot \Delta$ X1、 $ot \Delta$ X2、 $\triangle X3 &, \triangle X1 - \triangle X61. \triangle X2 - \triangle X62. \triangle X3 -$ ΔXb3のように補正計算してもよい。

【①105】さらに続幅比検出回路ユニット58は、予 め記憶してある振幅値A1. A2、A3とウエハ₩上の 格子マークMGを検出したときに得られる緩幅値E1、

E2、E3 との各比C1、C2、C3 を、C1 = E1/ A1. C2 = E2 /A2. C3 = E3 /A3 として算出 する。この比C1 、C2 . C3 は、先の図5の実施例で 説明した重み係敷に相当する。

26

【0106】以上のようにして求められた位置ずれ置△ X1. AX2. AX3 と比C1、C2. C3 のデータ は、加重平均化演算回路ユニット60に送られ、ここで 重みを加えた格子マークMGのずれ量△Xを算出する。 その演算は次式によって行われる。

 $\Delta X = (C1 \cdot \Delta X1 + C2 \cdot \Delta X2 + C3 \cdot \Delta X3)$ (C1 +C2 +C3)こうして求められたずれ置△Xは、 参照格子SGに対する格子マークMGのビッチ方向のず れであり、そのデータは位置制御、表示器62に送られ るとともに、ウエハWをリアルタイムにアライメント (位置決め) する場合にはサーボ制御回路ユニット64 にも送られる。

【0107】このサーボ副御回路ユニット64は2つの 機能を有しており、その1つはずれ量△Xが所定の値に なるまで駆動源42をフィードバック副御する機能(ダ n m程度にもなると、その分解能程度に位置すれ量公X 20 イレクトサーボモード)である。この機能の場合は、A /Dコンバータ回路50. メモリ回路ユニット54、ず れ量検出回路ユニット56、及び平均化回路ユニット6 ①の動作が、位置制御器62からの指令信号CQに応答 して逐次繰り返され、極めて短い時間(例えば数mse c.) 毎にずれ量AXの値が算出される。

> 【0108】なお、緑幅比検出回路ユニット58による 比C1、C2、C3 の算出は初めの1回だけでもよい し、ずれ置△Xの算出の度に毎回行ってもよい。比C1 、C2、C3 の算出を毎回行う場合は、加重平均化回路 コニット60によるずれ量△Xの算出毎に比C1. C2 、C3 の値が若干変化することがあることは言うまで もない。また比C1 、C2 、C3 の算出を初めの1回又 は複数回だけにする場合は、それ以降同じ格子マークM Gを検出する間は同じ比の値が使われる。

> 【0109】一方サーボ副御回路ユニット64のもう1 つの機能は、ウエハステージWSTをレーザ干渉計4.4 の計測値に基づいて移動させる機能(干渉計サーボモー ド)である。この機能は、例えばステージWST上のフ ィデューシャルマーク板FGの格子やウエハW上の格子 マークMGを対物レンズ22の直下に位置決めしたり、 検出された格子マークMGの位置を基準としてウエハW 上の任意の点を対物レンズ22の直下に位置決めしたり するときに使われる。

【0110】この干渉計サーボモードの場合、位置制御 器62からウエハステージWSTの目標位置情報がサー 水副御回路ユニット64に出力され、副御回路ユニット 64はレーザ干渉計44から読み取ったステージWST の現在位置と目標位置との偏差が所定の許容範囲(例え は±0.04μm)に入るように駆動源42をフィード 50 バック制御する。

【①111】なお、干渉計サーボモードに続いてダイレ クトサーボモードを実行する場合、ダイレクトモードに よるサーボ可能範囲は格子マークMGのピッチPmgに対 して ± Pmq/4 である。もしそれ以上にずれていると、 格子マークMGの1ピッチの半分のオフセットが生じた まま位置決めされてしまうからである。そこで、干渉計 サーボモードのときのステージWSTの位置決め許容範 囲を定算的に±0. () 4μmにするのではなく、格子マ ークMG(又はフィデューシャルマーク板FG)を検出 するときだけ、許容範囲を± ((Pmq/4) - α) に切 10 り換えるようにしてもよい。

27

【0112】例えばピッチPmgが4μmのとき、その許 容範囲を±0.5μm程度にすると 通常の許容範囲 (±0). ()4 µm) よりもはるかにゆるい精度で位置決 めサーボが可能なので、追い込み時間が短縮されること になる。そして、そのゆるい許容範囲(±0.5μm) に入ったらただちにダイレクトサーボモードに切り換え ることで、高速で高精度な位置決め(位置合わせ)が可 能となる。

信号CQの出力。サーボモードの切り換え指示の他に、 格子マークMGの座標位置や求められたずれ置△×を表 示する機能も有する。また場合によっては、格子マーク MGを検出したときの重み係数となる比C1、C2、C 3 の値も記憶、保存する。この場合、ウエハ▼上の多数 の位置に同一の格子マークMGが形成され、それらマー クMGの位置を順次検出するときに、比C1、C2、C 3 も順次記憶しておくと、ウエハW上のどの部分のマー クMGに非対称性やレジスト層のむらに起因した問題が あったのかを検証することができる。

【0114】そして、ウエハW上で重み係数(比C1、 C2 . C3) が大きく変化した部分をグラフィック表示 するようにしてもよい。この際、拡散工程やエッチング 工程等の熱化学プロセスを経て、レジスト層を塗布する 前のウエハを図8の装置に装着して重み係数の変化を求 めれば、その熱化学プロセスによるウエハ面上の影響を 間接的に調べることもできる。さらにそのウェハにレジ スト層を塗布して同様に重み係数の変化を求めて塗布前 の重み係数の変化と比較すれば、レジスト層による影響 を間接的に調べることもできる。

【0115】以上の第3の実施例ではステージWST上 にフィデューシャルマーク板FGを設け、これを使って 各波長毎の信号振幅の変化率、すなわち比C1 . C2 、 C3を求めるようにしたので、第1の実施例(図5)の ように送光ビームLB1. LB2 の一部のビームBrd、 Brzの光確度を直接検出する光電素子DT1 を設ける必 要がない。このことは逆に、第1(又は第2)の実施例 においても基準となるフィデューシャルマーク板FGを 格子MGと並還すれば、光電素子DT1を設けることな く比C1、C2を検出できることを意味する。

【0116】ととろでウエハステージWST上に既知の 反射率のクロム表面をもったフィデューシャルマーク板 FGを固定した場合は、先にも触れたようにそのマーク 板FGを各種ベースライン量の計測やフォーカス状態の 計測に利用することができる。ベースライン置とは、基 本的には投影窓光装置に装着されたマスク(レチクル) の中心の投影点と各種ウエハアライメント系の検出中心 点との相対的な位置関係を決定するための計測動作を意 味する。

28

【 0 1 1 7 】 図 1 2 は玄鶏明の第4の実施例として、ベ ースライン量の計測が必要な投影露光装置の概略的なア ライメント系の配置を示し、レチクルRはレチクルステ ージRST上に吸着され、露光用照明系!LXからダイ クロイックミラーDCMを介して放射される紫外線() 観、エキシマ等)によって均一に照射される。そしてレ チクルRのバターン像は等倍、又は癌小のテレセントリ ックな投影光学系PLを介してウエハW上のショット領 域に投影露光されるように構成される。

【0118】図12において、ウエハステージWST上 【0113】さて、位置副御、表示器62は上述の指令 20 のフィデューシャルマーク板FGの表面には、スルーザ レチクル(TTR)方式のアライメント系TTRAによ って検出可能なマーク群と、レチクルアライメント系R Aによって検出可能なマーク群と、スルーザレンズ(T TL) 方式のアライメント系TTLAによって負出可能 なマーク群と、そして投影光学系PLの外部に固定され たオフ・アクシス方式のアライメント系OFAによって 検出可能なマーク群とが形成されている。

> 【り119】とれらのマーク群は一部共通に使われるも のもある。また各アライメント系RA、TTRA、TT 30 LA OFAは、マーク検出時の基準となる直接的、ま たは間接的な検出中心点Rf1、Rf2、Rf3、Rf4を備え ている。 先の図8のような位置検出装置を各アライメン ト系に適用した場合、検出中心点Rf1、Rf2、Rf3、R f4は参照格子SGによって規定される。ただしレチクル アライメント系RAにおいて、レチクルRの周辺のレチ クルアライメント用のマーク(格子バターン)RMとフ ィデューシャルマーク板FG上の対応した格子マークと を、パターンPRの投影器光用の照明光と同じ波長の照 明光で照射し、両マークが所定の位置関係になるように 40 レチクルステージRSTを微動させるような構成になっ ている場合は、倹出中心点R釘を必要としない。

【0120】 このことはアライメント系TTRAにおい ても同様であって、フィデューシャルマーク板FG上の 対応したマーク、あるいはウエハW上のマークと、レチ クルRのパターンPRの周辺部に形成されたダイ・バイ ·ダイ(D/D) アライメント用のマークとを画像とし て撮像し、両マーク像の位置ずれを検出する方式である 場合は、格別に検出中心点R右を規定しておく必要もな

50 【0121】ここで、ベースライン量とは、レチクルR

の中心CCrのウェハ側への投影点(ほぼ光輪AX上に一致している)と、各検出中心点Rf1、Rf2、Rf3、Rf4のウェハ側への投影点との間のX、Y方向の位置関係に他ならない。その位置関係は、フィデューシャルマーク板FGの対応したマーク群と、各検出中心点Rf1~Rf4の投影点との位置ずれ量を各アライメント系RA、TTRA、TTLA、OFA自体で検出するとともに、そのときのウェハステージWSTの座標位置をレーザ干渉計44(図8参照)によって検出することで求めることができる。

【0122】ところで、多波長化された送光ビーム±し Fを用いる場合、各波長成分の送光ビーム毎にウェハ▼ 上に生成される干渉縞は、そのピッチやピッチ方向の相 対位相が僅かながら(例えばO、 O 5 μm程度)異なっ ていることがある。このような僅かなずれは緻密な調整 作業によって理想的に零にまで追い込むことも可能では あるが、そのように労力をかけて調整したとしても、経 時的なドリフトの発生を考慮するとあまり現実的ではな そのような各波長毎のピッチずれや相対位相ずれ は、先の図8のような装置の場合は回転ラジアル格子板 20 RRGの透過型の振幅格子、あるいはAOMによる周波 数シフターの場合はAOMの結晶中に屈折率の組密の繰 り返しで生成される透過型の位相格子の周波数倍化(よ requency dubling) されたピッチ像 が、異なる波長の光を使うことによる結像光学系の色収 差。コマ収差。アス、非点収差等の影響でウェハ♥(フ ィデューシャルマーク板FG)上に微妙なひずみ差を伴 って結像されるからである。

【①123】そこで、多波長化された干渉縞の各波長成 分毎の相対位置(位相)ずれ、ずなわち干渉縞の色オフ セットを時々実測できるようなキャリブレーション機能 (ベースラインチェック) を組み込んでおくとよい。こ のとき、図12中の各アライメント系に図8のようなへ テロダイン方式の位置検出装置が組み込まれているとき は、そのようなベースライン計測動作時にフィデューシ ャルマーク板FGの格子を検出することになるので、図 8中の光電素子DTGから出力される各波長等の信号! ml. Im2、 im3の緩幅レベルA1、A2、A3を図10 中の回路ユニット58内に記憶しておくことができる。 (このような機能については後で詳細に説明する。) 尚、図12に示した投影光学系PL内の瞳面EPは先の 図5. 7に示したフーリエ変換面EPと同等のものであ る。そして投影光学系Pしを介してウエハステージWS T上の物体(ウエハWのマーク、又はフィデューシャル マーク板FGのマーク〉を検出するアライメント系R A. TTRA. TTLAの夫々に設けられた対物レンズ の光軸は、ウエハステージWST側では全て光軸AXと ほぼ平行になるように設定される。

【①124】また、投影光学系PLのウエハ側のみならずレチクル側もテレセントリック系になっているとき

(図12の場合)は、各アライメント系の対物レンズの 光軸はレチクル側でも投影光学系PLの光軸AXと平行 になっている。そして、それら対物レンズの光軸の延長 は投影光学系PLの暗面EPの中央(光軸AXが通る部 分)を通る。その暗面EPの実効的な半径は、投影レン ズPLの解像力(最小解像線幅)を左右する関口数(N A)に対応し、現在NA=0.5~0.7程度の投影レンズが開発されている。

30

【り125】さて図13は、図12に示したアライメント系のうちアライメント系TTLAの主要部の一例を示し、ウエハ上の笛子マークMG、又はフィデューシャルマーク板FGを検出するための1対の多色化された送光ビーム±LF(図8中のビーム+LFとビーム-LFに相当)は舗正光学系CG、偏光ビームスプリッタPBS(機能としては図8中のハーフミラー20に相当)、1/4波長板QW、対物レンズOBJ(図8中の対物レンズ22に相当)、及び2枚のミラーMRを介して投影レンズPLに入射する。

【0126】との際、2枚のミラーMRの間にはウエハ Wの表面と共役な面FCが形成され、この面FC内で1 対のビーム±しFは交差する。そのビーム±しFは投影レンズPLによってリレーされ、ウエハ上でも交差して格子マークMGを照射する。また本実施例では、偏光ビームスプリッタPBSに入射するビーム±しFを直線偏光とし、偏光ビームスプリッタPBSで効率的に反射された送光ビームは1/4波長板QWを透過するときに一方向に回転する円偏光に変換されて、対物レンズOBJ、投影レンズPLを通ってウェハ上の格子マークMGを昭射する。

30 【0127】そして格子マークMGから垂直に発生した 干渉ビームBMは、投影レンズPLの膣面EPのほぼ中 央を通り、2つのミラーMR、対物レンズOBJ、1/ 4波長板QWを介して偏光ビームスプリッタPBSに達 する。このとき、干渉ビームBMは送光ビームの偏光方 向と直交した直線偏光になっているため、偏光ビームス プリッタPBSを効率的に透過して光電素子DT0 に建

【①128】とのようなアライメント系TTLAにおいて、送光ビーム±LFが複数の波長成分(互いに30~40 nm程度能れる)で時分割的に切り換えられると、投影レンズPLの色収差(軸上と倍率)の影響、又は対物レンズOBJの色収差の影響によって、ウエハ上に照射されるビーム±LFの交差領域が各液長成分毎に2方向、あるいはXY方向に微妙にずれるてくることがある。

【①129】そこで図13のように送光ビーム±しFの 光路中に色収差に応じて発生する誤差を錆正する補正光 学系CGを設ける。この補正光学系CGは凸レンズ、凹 レンズ、あるいはそれらの組み合わせレンズ、または平 50 行平板ガラス。あるいはその平板ガラスとレンズ素子の

組み合せで構成され、図8に示した調整光学系14、1 6. 18を使用してもよい。

【0130】また、図12中のアライメント系TTRA の場合、レチクルR上のD/Dアライメント用のマーク DDMを回折格子とし、そのマークDDMと対応するウ エハW上の格子マークMGとの相対位置ずれを、図8の よろなヘテロダイン方式で検出するときには、(G)特 関平6-302504号公報に関示されているように、 投影レンズPLの瞳面EPに透明な平行平板状の補正板 PGPを設け、この浦正板PGP上で送光ビーム(±L 10 F) や干渉ビーム (BM) が通る位置のみに位相型回折 格子(絹正板PGPの表面に所定ビッチで凹凸のライン をエッチングしたもの)を配置して、軸上色収差と倍率 色収差の影響を低減する必要がある。

【0131】さて図14は、アライメント系TTRAの 一部の構成と補正板PGPとの配置関係の一例を表した 本発明の第5の実施例を示し、図14(A)はX方向 (計測方向) にビッチを有する格子マークMGを検出す る場合の送光ビーム±LFと干渉ビームBMとの光路を X-Z平面でみたものであり、図14(B)は、図14 (A)の光路をそれと直交したY-2平面でみたもので

【0132】アライメント系TTRAの対物レンズOB J(図8の対物レンズ22に相当する)からは2本の送 光ビーム±LFが光輪AXa からわずかに偏心して射出 され、ミラーMRで反射してレチクルRのパターン領域 の周辺の窓RWを介して投影レンズPLに入射する。2 本の送光ビーム±LFは時分割的に各波長成分毎の光に 切り換えられ、X-2平面内でみると図14(A)のよ うに対称的な順きで窓RWを透過し、Y-2平面内でみ 30 ると図14 (B) のように、対物レンズOBJの光軸A Xaに対して傾いて窓RWを透過する。 その2本の送 光ビーム±し下は、それぞれ投影レンズPLの壁面EP に配置された補正板PGP上の2ヶ所の位相型回折格子 (以下、位相格子とする) PG1、PG2 を運る。この とき位相格子PG1、PG2の作用によって送光ビーム ±LFの夫々は同図中の破線から美線のように所定方向 に所定置だけ傾きを変えられて投影レンズPLから射出 する。そして送光ビーム±し下は、X-2平面内でみる 対称的な入射角で照射し、 Y-2平面内では図14

(B) のように格子マークMGに対してY方向に若干額 いて入射する。

【0133】とれによって格子マークMGから発生した 干渉ビームBMは再び投影レンズPLに入射し、膣面E P上では位相格子PG1 PG2 と異なる位置を通る。 その位置には干渉ビームBMを図14(B)中の破線か ち実練のように所定方向に所定置だけ傾けるための位相 格子PG3が形成され、それによって干渉ビームBMの 光路は投影レンズPLを透過してレチクルRの窓RWへ 50 子で受光すると、そのままでは良好な位置すれ鈴出が競

向かうように補正される。

【り134】そして窓RWを通った干渉ビームBMはミ ラーMR、対物レンズOBJを介して図8のような受光 系へ向かう。このとき干渉ビームBMは、対物レンズO BJの光輪AXa に対してわずかに傾いた状態で窓RW を透過する。とのような補正板PGPを用いる場合、送 光ビーム±LFが多波長化されていると、送光ビーム± LFの各波長成分毎に結正板PGP上でX方向にわずか にずれて位置する。このため、位相格子PG1、PG2 もそれに対応してX方向に大きめに形成されている。ま た、このような補正板PGPの使用は、図13に示した アライメント系TTLAに対しても当然に可能である。 【0135】例えば石英やホタル石を屈折レンズの硝材 とし、波長180~300mmの間の繁外線(エキシマ レーザ光等)を露光光とするような投影レンズ(反射鏡 と屈折レンズの組み合わせでもよい)を用いた露光装置 の場合、He-Neレーザや半導体レーザからのビーム の波長に対する色収差は極めて大きなものとなり、図1 3中に示したウエハ共役面FCは投影レンズから数十c 20 m以上離れてしまう。そこで結正板PGPを使って、送 光ビーム±LFが交差するウエハ共役面FCが投影レン ズに近づくように結正するのである。

【0136】以上の如く、補正板PGP上の送光用位相 格子PG1、PG2 には各波長毎のビーム+LF、一L Fが順次切り換えられて通るが、このとき位相格子PG 1. PG2 の格子構造を、すべての液長成分に対して最 適化することは難しい。このため位相格子PG1. PG 2 の格子構造はある特定の波長成分で最適化されるよう に設定し、送光ビーム±しFの送光路(一般的には対物 - レンズOBJよりも光源側)中には、 各波長成分毎の送 光ビームが位相格子PG1 PG2 で受ける回折作用の 違いで生じる方向差分や位置差分だけ予め結償されるよ うに、調整光学部材を設けておくのがよい。

【1)137】要するに、2本の送光ビーム±LFの干渉 によってウエハW (又はフィデューシャルマーク級F G) の格子マークMG上に作られる干渉縞が波長成分毎 に位置ずれやピッチずれを生じないように、図8中の調 整光学系14.16、18.又は図13中の綸正レンズ CGを設け、とれちを調整するのである。次に本発明の と図 $ar{ar{A}}$ 4(A)のようにウエハ $ar{ar{W}}$ 上の铭子マーク $ar{ar{M}}$ Gを 40 第 $ar{ar{B}}$ 6の実施例を以下に説明する。本実施例では $ar{ar{W}}$ 8に示 した構成をベースとして、先の図3、図4で説明したよ うに、格子マークからの±1次回折光の干渉ビームの他 に、格子マークからの()次光と2次回新光の干渉ビーム (次数差2の回折光同志の干渉)も検出する機成を付加 した。()次光と2次回折光との干渉ビームを単一の光電 素子で光電変換し、その光電信号を用いて格子マークの 位置ずれを検出する方式は試みられているが、格子マー ク照明用の送光ビームを多波長化した上で0次光と2次 光の干渉ビーム (多波長化されている) を単一の光電素

しかった。

【0138】その大きな寝由は、図15に示すように0 次光と2次光の干渉ビームを例えば3つの波長成分入1 、入2 入3 毎に光電検出して得られた光電信号 | K ① 21、 I K 0 22 . I K 0 23 の波形を観察すると容 易に理解できる。すなわち、3つの光電信号 | K 0 2 n (n=1、2,3)の相互の位相差が、±1次回折光の 干渉ビームの場合の光電信号 imm (図11を照)の位相 差に比べて給じて大きくなるためである。

33

【() 139】 このため、元来大きな位相差をもつ各波長 10 毎の光確度の変化を単一の光電素子で受光してしまう と、
各波長の強度の相殺効果によって光電信号の振幅 (交流の振幅分)が極めて小さくなってしまうのであ る。尚、①次光と2次光の干渉ビームは、先の図3で説 明したように1次回折光±D1mの干渉ビームBMの両側 に対称的な角度で発生する。

【0140】ところで図15(A)、(B)、(C) は、図3に示された①次-2次光の干渉ビームのうち、 例えば±1次光の干渉ビームBMの左側に現れる干渉ビ ームを3つの波長入1、入2、入3年に個別に光電検出 20 したときの各光電信号!K021、IK022. IK0 23 のヘテロダイン方式での波形を表し、図15 (D) は図11(D)と同じ参照信号となる光電信号 Imsの波 形を表す。

【①141】ただし光電信号!msは、先の図8の装置機 成を想定すると、3つの波長成分 λ 1、 λ 2、 λ 3 毎に 個別に得られるものであり、光電信号 I K () 21 . I K ①22、 IKO23の各々との位相比較も個別に行われ るが、図15では説明のために1つの参照信号 Imsと考 えてまとめて示してある。一方、図16(A).

(B)、(C)は、図3に示されたり次-2次光の干渉 ビームのうち、±1次光の干渉ビームBMの右側に現れ る干渉ビームを3つの波長入1、入2、入3年に個別に 光電検出したときの各光電信号!K201、IK202 、 | K2 () 3 のヘチロダイン方式での波形を表し、図 16 (D) は図15 (D) と同じ光電信号 Insの液形を 表す。以上の図15(A) (B) (C)と図16 (A)、(B)、(C)に示すように、各信号IK02 n. IK20n(n=1、2、3)の位相ずれA801 △ ₿ 02、 △ ₿ 03. △ ₿ 21. △ ₿ 22、 △ ₿ 23は波長依存性 40 -が強く、大きくばちつくとともに、同一波長については 信号 I K O 2n と I K 2 On とで逆方向の位相偏位傾向

【0142】そこで本実施側の構成を図17を参照して 説明する。図17は図8の構成の一部、具体的には格子 マークMGからの各種干渉ビームの光電検出系を変更し たものであり、従って図8中の部材と同じ機能の部材に は同一の符号を付けてある。図17中の送光系100 は、図8に示した光源LS1、LS2、LS3、ミラー

数シフターとしてのラジアル格子板RRG、レンズ! 空間フィルター12.及び調整光学系14.16、 18等で構成され、1対の送光ビーム+LF、-LFを 射出する。

【10143】波長入1、入2、入3のいずれかしつに順 次切り換えられる送光ビーム±LFは、ハーフミラー2 ()で一部が反射されて対物レンズ22に入射し、一部は 参照光受光系11○に入射する。参照光受光系11○は 図8中の調整光学系24A、24B、レンズ26、参照 格子SG、及び空間フィルター38で構成され、参照光 Bmsを光電素子40へ導く。 さて、対物レンズ22を 介してウエハW上の格子マークMGが送光ビーム±LF によって照射されると、±1次回折光の干渉ビームBM が垂直に発生するとともに、各送光ビームの進行方向と 逆方向に()次-2次光の干渉ビームBMG2、BM2Gが発 生する。その±1次回折光の干渉ビームBMと①次-2 次光の干渉ビームBM02、BM20は対物レンズ22、ハ ーフミラー20を介してミラー32で反射されて、干渉 ビームBMは光電素子DTo で受光され、干渉ビームB Moz. BM2Gはそれぞれ光電素子DT2a、DT2bで受光 される。

【1) 144】先に説明した通り、送光ビーム±しFの各 波長成分への切り換えに応答して、干渉ビームBMは波 長入1の干渉ビームBmL 波長入2の干渉ビームBm2、 波長入3の干渉ビームBm3のいずれかになる。同様にり 次-2次光の干渉ビームBM02、BM20も送光ビーム± LFの波長切り換えに応答して、 3つの波長 **λ1**、 入 2. 33のいずれか1つの成分になっている。

【0145】また各光電素子DT0. DT2a、DT2bが 30 対物レンズ22のフーリエ変換面、若しくはその近傍面 に配置される場合、①次-2次光の干渉ビームBMO2、 BM20は各波長毎に光電素子DT2a DT2b上で横ずれ して受光される。従って各光電素子DT2a、DT2bの受 光面はその情ずれを見込んだ大きさとされる。さらに各 光電素子DTo . DT2a. DT2bの直前に空間フィルタ ーを設けて各干渉ビームを選択する場合も、その横ずれ を考慮してビーム選択用の開口部の大きさを決める必要 がある。あるいは、各光電素子DT2a DT2bのそれぞ れの直前に色分散の大きい硝材によるプリズムを設け、 受光面上での各液長による債ずれを低減するようにして

【①146】以上の模成から明らかなように、本実施例 では光電素子4 ()からの光電信号!msを参照信号とし て、各光電素子DTG、DT2a、DT2bからの光電信号 imn, IKO2n、IK2On (n=1, 2, 3)の各 位相差を求める信号処理回路が必要となる。そのため最 も簡便な回路構成の一例を図18に示す。図18は、先 の図10に示された処理回路の一部を改良したものであ り、ハードウエア上では図10中のA/Dコンバータ回 MR、ダイクロイックミラーDCM4、DCM5、周波 50 踏ユニット50を4チャンネル分のA/D変換用IC回

踏ADCa、ADCb、ADCc、ADCdで構成し、 各チャンネルに参照信号 I ms、計測信号 I mm、 I K () 2 n 、 I K 2 0 n の各々を印加することで、その4つの信 号をほぼ同時に、図10中のサンプリングクロック発生 回路52からのバルス信号Cpsに応答してデジタルサン プリングできるようにしたことが異なる。

【0147】また波形メモリ回路ユニット54は、本実 施例では図19に示すように各A/D変換 I C回路AD Ca、ADCb、ADCc、ADCdからの信号波形デ Man. MMbn. MMcn、MMcnを備え、さらに各バンク 毎に波長の数(とこでは3つ)分のメモリ領域a1~a3、 b1~b3、c1~c3、d1~d3が用意されている。

【①148】さらに波形メモリ回路ユニット54は位置 制御器62からの指令信号CQに応答して、送光ビーム ±しFの波長切り換えと連動するように各メモリバンク MMan、MMbn、MMcn、MMcn内の書き込み可能とさ れるメモリ領域を順次切り換える。また12個のメモリ 鎖域a1~a3、b1~b3、c1~c3、d1~d3の各々のアドレス るが、同時刻に書き込みが行われるのは指令信号CQに 応答した4個のメモリ領域だけである。

【() 149】すなわち、送光ビーム±し下が波長入1の 間は、信号!mnのデジタル波形データがメモリ領域al に、信号 I K O 2 n のデジタル波形データがメモリ領域 biに、信号!K20n のデジタル波形データがメモリ領 域c1に、そして参照信号 I ms (入1) のデジタル波形デ ータがメモリ領域のに記憶される。同様に送光ビーム土 LFが波長入2の間は、信号 Immのデジタル波形データ がメモリ領域a2に、信号IKO2nのデジタル波形デー タがメモリ領域b2に、信号IK20n のデジタル波形デ ータがメモリ領域c2に、そして参照信号 ins(λ2)の デジタル波形データがメモリ領域のに記憶され、送光ビ ーム±LFが波長入3の間は、信号 Imnのデジタル波形 データがメモリ領域a3に、信号!K()2n のデジタル波 形データがメモリ領域b3に、信号!K20n のデジタル 波形データがメモリ領域c3/2、そして参照信号 I ms () 3) のデジタル波形データがメモリ領域d3に記憶され

【0150】さらに図10で示した振幅検出、振幅比検 40 出の回路58は、図18では回折状態の異なる干渉ビー ム毎にグループ化された比のデータCn1 Cn2 Cn3 (nは波長に対応してn=1、2、3)を出力するよう に変更される。この比のデータのうちCn1(n=1、 2.3) は図10中の比C1、C2. C3 と同じもので あり、Cn2 (n=1、2、3) は光電信号! K02n (n=1、2.3)から得られた各波長毎の比であり、 Cn3 (n=1, 2、3) は光電信号 I K 2 (n (n= 1.2、3)から得られた各波長毎の比である。

出回路56は、図18では回折状態の異なる干渉ビーム 毎にグループ化されたずれ量△X nl. △X n2、△X n3。 $\{n=1, 2, 3\}$ を出力するように変更される。この ずれ量のうち△Xn1(n=1、2、3)は図10中のず れ量△X1、△X2、△X3と同じものであり、△Xn2 (n=1、2.3)は光電信号!KO2n (n=1、 2. 3)から求められた各波長成分毎のずれ置であり、 △Xn3(n = 1, 2, 3) は光電信号 IK2(n (n = 1.2、3)から得られた各波長成分毎のずれ量であ ータを同時に記憶する4チャンネル分のメモリバンクM 10 る。なお、この検出回路56は先の図15、16で説明 したような位钼差△8°m、△82m(n = 1、2、3)に 応じた値を中間的に算出している。

36

【0152】さらに図10中の加重平均化回路60は、 図18では選択的な加重平均化回路に変更され、±1次 光の干渉ビームBMの光電検出結果のみに基づいて最終 的な位置ずれ量を△Xを算出する図10と同じ第1の演 算モード、①次-2次光の干渉ビームの光電検出結果の みに基づいて最終的なずれ量△Xを算出する第2の演算 モード、及び全ての干渉ビーム光電鏡出稿果に基づいて カウンタは、バルス信号Cpsに応答して共通に更新され 20 最終的なずれ量△×を算出する第3の演算モードを値え ている。これら3つの演算モードはオペレータによって 適宜選択可能であるが、第3の演算モードを指定したと きは、さらに2~3の演算アルゴリズムを選ぶことがで きる。このようなモード指定、アルゴリズム選択につい ては後で詳しく述べる。

> 【①153】さて本実施例の場合も、まず初めにウエハ ステージWST上のフィデューシャルマーク板F Gの格 子マークが、対物レンズ22からの送光ビーム±LFで 照射されるように干渉計44に従ってステージWSTの 位置決めが行われる。その後、位置制御器62(図1 () からの指令信号CQに応答して 3つの光源しS1 、LS2. LS3 が一定時間(例えばビート周波数2 △ f の周期の 1 () () 倍程度) 毎に順次切り換え点灯さ れ、フィデューシャルマーク板F Gの格子マークが、順 次波長切り換えされる送光ビーム±し下によって照射さ れる。そこで例えば、3つの光源LS1、LS2. LS 3 が波長の短い順番で切り換え点灯されるものとする と、まず光源しS1 (波長入1)が点灯している間に光 **電素子DTG から出力される信号 [mn (n = 1) のデジ** タル波形データは、サンプリング用バルス信号Cpsに応 答して図19中のメモリ領域atに記憶される。

【①154】同時に、光電素子DT2aからの信号IK0 2n (n=1)のデジタル波形データはパルス信号Cps に応答してメモリ領域biに記憶され、光電素子DT2bか ちの信号!K20n (n=1)のデジタル波形データは パルス信号Cpsに応答してメモリ領域c1に記憶され、そ して光電素子40からの信号 Ins (波長入1) のデジタ ル波形データはバルス信号Cpsに応答してメモリ領域の に記憶される。

【0 1 5 1】また、図1 0 で示した位相差、位置ずれ検 50 【0 1 5 5】以下同様にして、光源しS2 、LS3 の各

(20)

々が点灯している間の各光電素子からの信号 imn. iK O 2n 、 | K 2 O n 、 | ms (n = 2.3) が対応するメ モリ領域an、bn. cn、dn (n=2, 3)のそれぞれに記 健される。次に振幅検出回路58によってメモリ回路ユ ニット5.4のメモリバンクMMbn内の各波形データを解じ 析して、各波長毎の信号 I K () 2 n の振幅値(ピーク t oピーク) をj () 2 n (n=1、2、3) として算出し て記憶する。同様にして、振幅検出回路5.8 はメモリバ ングMMicn内の各波形データを解析して、各波長毎の信 号 I K 2 O n (n = 1 、2 . 3) の振幅値(ピーク t o 10 【 0 1 5 9 】一方、0 次 - 2 次光の干渉ビームのみを使 ピーク) をJ20n(n = 1、2、3) として算出して 記憶し、メモリバンクMMan内の各波形データを解析し て A 波 長 毎 の 信 号 ! mn の 振 幅 値 J l l n (n = 1 . 2 、 3)を求めて記憶する。

37

【0156】以上によって予値動作が終了するので、次 に実際に位置決め、位置合わせすべきウエハWをステー ジWST上に截置し、ウエハW上の格子マークMGが対 物レンズ22からの送光ビーム±LFによって照射され るようにステージWSTを位置決めする。そして、先の フィデューシャルマーク板FGの格子マークの鈴出時と 20 寒能しなければならない平均化である。 同様にして、3つの光源LS1、LS2、LS3を順次 切り換え点灯しては各光電信号 imn. IK()2n. iK 2 () n (n = 1, 2、3), ! msの各液形データをメモ リ回路ユニット54に同時に取り込む。その後、メモリ 回路ユニット54の各メモリ領域an. bn、cnに記憶され た信号 i mn、IKO 2 n 、IK2 O n (n = 1、2、 3) の各々の各信号の緩幅値を検出回路58によって、 それぞれEn (図11参照)、E02n、E20n (図 15. 16参照) として算出する。

56は、メモリ回路ユニット54の各メモリ領域an、b n、cnに記憶された信号!mn、IKO2n IK2On (n=1、2,3)を各波長毎に読み出して、各信号! mn、IKO2n、IK2Onの参照信号 Insに対する位 相△ψn、△βOn、△βOn、△βOn(n = 1. 2、3)と、位置 ずれ量△×n1. △×n2、△×n3(n = 1、2、3)とを 順次算出しておく。

【り158】とろして、各波長毎の振幅値や位置ずれ登 が回折状態の異なる検出光 (干渉ビーム) ごとに求まる と、振幅比検出回路58は以下の演算を行う。

〔數 []

 $\{A_1\}\ C_{11} = E_1 / J_1 l_1$

(A2) C21= E2 / J 1 12

(A3) C31 = E3 / J1 13

「教2]

(B1) C12 = E021/J021

(B2) C22 = E022 / J022

(B3) C32 = E023 / J023

「較3]

 $\{C1\}C13=E201/J201$

 $\{C2\}\ C23 = E202 / J202$

 $\{C3\}C33=E203/J203$

次に平均化回路ユニット60によって最も確からしいず れ量△Xが算出されるが、±1次光の干渉ビームBMの みを使った第1の演算モードでは、先の図10の場合と 同様であり、

 $\Delta X = \{C_{11} \cdot \Delta X_{11} + C_{21} \cdot \Delta X_{21} + C_{31} \cdot \Delta X_{31}\}$ $/(C_{11}+C_{21}+C_{31})$

によって算出される。

った第2の演算モードでは、±1次光の干渉ビームBM の左側に発生する()次-2次光の干渉ビームの検出によ って得られた位相差ABOnと、干渉ビーABMの右側に 発生する①次-2次光の干渉ビームの検出によって得ら れた位相差 AB2nとの平均位相差から、各波長毎の位置 ずれ室を算出するアルゴリズムが採用される。その位相 差の平均とは、いわゆるランダム成分を低減させて精度 向上を図る目的での平均化とは異なり、()次光と±2次 光との干渉ビームを使って位置検出する場合に原理的に

【0160】そこで本実施側ではそのアルゴリズムをベ ースとして、平均化回路ユニット60はまず信号 [KO] 2n から求められた各位置ずれ置△Xn2(n=1.2、 3) と信号 [K 2 0 n から求められた各位置ずれ重△X n3(n=1、2.3) との各波長毎の平均値AXAn $\{n=1, 2, 3\}$ を以下のように算出する。

 $\Delta XA1 = (\Delta X12 + \Delta X13) / 2$

 $\Delta XA2 = (\Delta X22 + \Delta X23) / 2$

 $\triangle XA3 = (\triangle X32 + \triangle X33)/2$

【0157】一方、位相差。位相ずれ検出回路ユニット 30 さらに平均化回路ユニット60は、振幅比検出回路ユニ ット58で求められた①次-2次光の干渉ビームの緩幅 比Cn2、Cn3の各波長成分毎の平均値CAn (n=1、 2.3)を以下のように算出する。

[0161]

CA1 = (C12 + C13) / 2

CA2 = (C22 + C23) / 2

CA3 = (C32 + C33) / 2

その後、平均化回路ユニット60は、 各波長成分毎の平 均的な比CAn を重み係数として、各液長成分毎の平均 46 的な位置ずれ量△XAnを以下のように加重平均して、 最も確からしいずれ置ムXを算出する。

 $[0162]\Delta X = \{CA1 \cdot \Delta XA1 + CA2 \cdot \Delta X$ A2 + CA3 · △XA3) / (CA1 + CA2 + CA3 3

以上により、第2の演算モードによる銘子マークMGの 位置又は位置ずれ検出が達成される。また第3の演算モ ードでは、第1の演算モードで算出された位置ずれ置と 第2の演算モードで算出された位置ずれ置とを単純平均 する第1アルゴリズムと、それち2つの位置ずれ量を加

50 重平均する第2アルゴリズムとのいずれか一方を、オペ

レータによって予め設定可能となっている。そこで第1 の演算モード(±1次光の干渉ビームの検出結果を使う モード〉で最終的に算出された位置ずれ置をAXM1 と し、第2の演算モードで最終的に算出された位置すれ置 を△XM2とすると、第1アルゴリズムで決定される位 置ずれ置は $\{\Delta XM1 + \Delta XM2\}$ /2で算出される。 【0163】一方、第2アルゴリズムでは、第1の演算 モードで算出されるずれ型△XM1と第2の演算モード で算出される△XM2 とを、所定の重み係数Q1 、Q2 を使って加重平均する。一例として、重み係数Q1 は、 ±1次光の干渉ビームBMを光電検出して得られた信号 imn(n=1, 2、3)の夫々の鋠帽値E1、E2、E 3 (図11参照)の和に対応させ、重み係数Q2 は()次 - 2 次光の子渉ビームを光電検出して得られた信号! K 02n、!K20n (n=1、2、3)の各波長毎の平 均振幅値(E021+E201)/2.(E022+E 202)/2. (E023+E203)/2の代数和に 対応させる。従って、第2アルゴリズムは以下の演算に より格子マークMGのずれ量△Xが決定される。

 $[0.164]\Delta X = \{Q1 \cdot \Delta XM1 + Q2 \cdot \Delta XM2\}$ } / (Q1 + Q2)

なお、原理的に言って高次の回折光ほど、その光強度が 小さいので、±1次光の干渉ビームBMの光強度振幅 (En に対応) にくちべて ()次 - 2 次光の干渉ビームの 光強度緩幅 (E02n、E20n に対応) はかなり小さ くなる。従って単純に信号 Imn、!KO2n、IK20 n の振幅のみの和で重み係数Q1 、Q2 を決定してしま うと、ほとんどの場合重み係数Q1の方が係数Q2 より も大きくなってしまう。そこで係数Q2 のほうは算出さ れた値を、例えば予め定めた割合(一例として10~3 ()%) だけ増大させるように補正しておくのがよい。次 に本発明の第7の実施例を図20を参照して説明する。 との実施例では、先の図8中に示したウエハステージW ST上のフィデューシャルマーク板FGの構造を透過型 の格子マーク (振幅透過率に非対称性がない格子) に変 更し、その格子マークから透過して発生する干渉ビーム を光電検出することによって、各光電信号 I mn. IKO 2n. ! K 2 () n の振幅比を検出回路ユニット 5 8 で算 出する際に使う分母(基準値)を求めるようにした。

【 () 1 6 5 】 図 2 () はウエハステージWSTの部分断面 40 C21= i n2/ I mr2 を表し、送光ビーム±LF(ここでは液長入1. 20の 2波長とする) がフィデューシャルマーク板FG上の格 子マークを各波長成分毎に順次切り換えて照射される と、その格子マークかちステージ内部に向けてり次光、 ±1次光、±2次光が発生する。これらの回折光はミラ ーMRで直角に曲けられてフーリエ変換機能を有するレ ンズ系G5 に入射され、フィデューシャルマーク板FG から垂直に発生する±1次回折光による干渉ビームBmr n (n=1, 2)、0次-2次回折光による干渉ビーム

素子群DTRに入射する。

【0166】との光電素子群DTRは、干渉ビームBmr n を受光してビート周波数に応じた交流の光電信号!mr n を出力する中央受光部と、干渉ビーム+Bir (被長入 1) と+B2r(波長入2) とを共通に受光してビート周 波数に応じた交流の光電信号!R20mを出力する受光 部と、干渉ビームーB1r(波長入1)と-B2r(波長入 2) とを共通に受光してビート周波数に応じた交流の光 電信号 IR()2n を出力する受光部とで構成される。

【0167】従って、送光ビーム±しFが液長λ1の間 は、波長入1によるの次-2次光の干渉ビーム±Birと 波長 X 1 による± 1 次光の干渉ビーム Bor1 とが光電素 子群DTRに達し、送光ビーム±LFが波長入2 の間 は、液長入2による0次-2次光の干渉ビーム±B2rと 波長λ2 による±1次光の干渉ビームBmr2 とが光電素 子群DTRに達する。このため、波長入1 のときは各受 光部から光電信号!mr1、光電信号!R 0 2 1 、!R 2 ①1 が得られ 波長入2 のときは各受光部から光電信号 Imr2 、光電信号 IR () 22 、 IR 2 () 2 が得られる。 【1)168】ヘテロダイン方式の場合。これらの光電信

号はビート周波数と等しい周波数の正弦波状の波形とな って現れ、光電信号 Imm . IRO2n 、IR2On は 先の図18に示したA/Dコンバータ回路ユニット50 へ入力信号 i mn. i K O 2 n、 I K 2 O n の基々と切り 換えられて入力される。具体的には図18の回路中に、 信号 I mrn と信号 I mnとを切り換えてA/Dコンバータ 回路50に入力するスイッチ、信号IR02nと信号! KO2n とを切り換えてA/Dコンバータ回路50に入 力するスイッチ、及び信号IR20n と信号!K20n 30 とを切り換えてA/Dコンバータ回路50に入力するス イッチを追加し、それら3つのスイッチを運動させて位 置制御器62(図10)からの指令信号に応答して切り

【①169】これらの光電素子群DTRからの光電信号 は波形メモリ回路ユニット54に一時的に記憶された 後、それらの光電信号の各振幅値が図18中の振幅検出 回路ユニット58で求められて記憶される。そして緩幅 比を求める際には、例えば以下の演算を行う。

C11= | m1/ | mr1

C12= | K021/|R021

換えるように構成すればよい。

C22= | K 0 22 / | R 0 22

C13= | K201 / | R201

C23= 1 K 2 O2 / 1 R 2 O2

このように本実能例ではフィデューシャルマーク板FG を透過した回折光の干渉ビームを光電素子群DTRで光 電検出するようにしたので、その素子群DTRから得ら れる各光電信号の位相情報と参照信号としての光電信号 imsの位相储報とを比べるようにすると、フィデューシ $\pm B_{1r}$ (波長 λ_1)、 $\pm B_{2r}$ (波長 λ_2)となって光電 50 ャルマーク板FGの位置ずれ、又は位置の計測 すなわ ちベースライン計測の一部分の動作を兼用させることが できる。

【①170】次に本発明の第8の実施例を図21を参照して説明する。本実施例では、対物レンズ22を介してウエハW(又はフィデューシャルマーク板FG)上の計測用(アライメント用)の格子マークMGを照射する1対の送光ビーム+LFと一しFとの優光方向を組構的な関係にする。すなわち庭線優光であれば送光ビーム+LFとーしFとを互いに逆回りの偏光に設定10する。このため2つの送光ビーム±しFは互いに干渉することがなく、格子マークMGから垂直に発生する各波長入1、入2、入3の±1次回折光BMも互いに干渉しない。

【①171】そのため、±1次回折光BMを対物レンズ22. 小ミラーMR2を介して光電鈴出する際、鈴光子(アナライザー)としての偏光ビームスブリッタPBSを用いる。このようにすると、偏光ビームスブリッタPBSを透過した±1次光BMは互いに干渉して第1の干渉ビームBP1となり、偏光ビームスブリッタPBSで20 反射された±1次光BMは互いに干渉して第2の干渉ビームBP2となる。

【0172】これら干渉ビームBP1、BP2は互いに相構的ではあるが、それぞれの干渉ビームはヘテロダイン方式であればビート周波数に応じて正弦波状に強度変調されたものとなる。さらに干渉ビームBP1とBP2の強度変調の位相は丁度180度だけ異なったものとなっている。尚、同図中に示した1/2波長板日型は、送光ビーム±LFと±1次回折光BMの互いに直交する直線偏光方向が、個光ビームスブリッタPBSの偏光分離が高に変弱にある。このため、±1次回折光BMの間の互いに直交した直線偏光方向が最初から偏光ビームスブリッタPBSの偏光分離方向と一致しているか、あるいは送光ビームトし下、一上下が逆回りの円偏光になっているときは1/2波長板日型を用いなくてもよい。

【①173】そとで本実銘例では、干渉ビームBP1を 光電素子DToaで受光し、干渉ビームBP2を光電素子 DTobで受光するように構成し、光電素子DToaとDT 40 cbの両光電信号を差動アンプによって演算して光電信号 Imnを得る構成とした。このように差動アンプを用いた のは、光電素子DToaの光電信号と光電素子DTobの光 電信号とが互いに逆位相(180°の差)になっている からであり、両信号に共通に含まれる同相ノイズ成分が 減算によってキャンセルされ、信号Imnの実質的なS/ N比が改善されるからである。

[0] 174] ところで、先の図8、17、21に示した \pm しF λ 1、 \pm LF λ 2 は絡子マークMGに対するフー 対物レンズ22は、使用する波長域(λ 1~ λ 3)にお り工変換面(壁面)E P上で光輪A Xから偏心した位置 いて発生する各種の色収差のうち、少なくとも軸上色収 50 を通る。また各ビーム± LF λ 1、 \pm LF λ 2 は同図中

差についてある程度領正されているのが望ましい。仮に使用する波長入1~入3の帯域が100nm以下であれば、そのような軸上の色収差は対物レンズ22を構成する複数のレンズ素子の硝料を選択したり、異なる屈折率、分散比のレンズ素子を組み合わせることによってある程度領正可能である。もちろん、そのような色収差は対物レンズ22で完全に補正しておく必要もなく、図8に示した調整光学系14.16、18により領正することも可能である。

【①175】以上、本発明の各実施例を説明したが、ウェハWやフィデューシャルマーク板FG上の格子マークMGをホモダイン方式で铃出する場合。その格子マークMGをピッチ方向にプリスキャンして各光電信号のレベル変化をサンプリングする必要がある。その場合。最も簡単な手法は、図10又は図18に示した信号液形サンプリング用のクロック信号Cpsを、ステージWSTの位置計測用のレーザ干渉計44からの計測パルス(例えば0.02μm毎に1パルス)に変更することである。

[0176] このようにすると、格子マークMGを数ピッチ分に渡ってブリスキャンする間に発生する各光電信号の波形データが格子マークMGの格子位置に対応してメモリ回路54に記憶されることになる。ただしステーシWSTのブリスキャンは、送光ビーム±し下の各液長毎の切り換えに応答した回数分が必要となる。また、格子マークMGに2つの送光ビーム±し下を照射する方式では、その2つの送光ビーム±し下は格子マークMGの少なくともピッチ方向に関して対称的な入射角にするのが望ましく、また先の図でのように格子マークMGに1本の送光ビームを投射する方式では、その入射角は格子マークMGのビッチ方向に関して零(垂直入射)にするのが望ましい。すなわち送光ビームを格子マークMGのピッチ方向と関してまる格子マークMGのピッチ方向と直交した方向(非計測方向)に傾けてもよいことを意味する。

【①177】ところで、各液長毎に切り換えられる照明 光東を計測用の格子マークMG(またはフィデューシャ ルマーク)に投射する際。図5、7.8のように各液長 毎の複数のレーザビームを一度同軸になるように合わせ ずに、格子マークMGのフーリエ変換面において、マー ク位置の計測方向(ピッチ方向)と直交した非計測方向 に分離して送光するように構成してもよい。すなわち復 数の照明ビームの液長毎に格子マークMGへの入射角を 非計測方向に異ならせることもできる。そこでそのよう な構成の位置検出系の例を本類の第9の実施例として図 22、23を参照して説明する。

【①178】図22は投影レンズの後群レンズ系G2または対物レンズ22に入射する2つの被長のビーム±LF λ1、±LF λ2の送光の様子を示し、それらビーム±LF λ1、±LF λ2は格子マークMGに対するフーリエ変換面(陸面)EP上で光輪AXから偏心した位置を滔2、またメビー人+LF λ1、+LF λ2は同図中

の紙面と垂直な方向に分離した2本のビームで構成され る。さらに同図中の格子マークMGのビッチ方向も紙面 と垂直な方向であり、波長入1のビーム± LF入1 と波 長入2 のビーム±LF入2 とがフーリエ変換面EP上で 非計測方向(同図の紙面内の左右方向)にずれて通るよ うに設定しておく。

43

【0179】とれによって格子マークMGから発生して フーリエ変換面EPまで戻ってくる±1次回折光の干渉 ビームBml、Bm2も、波長毎にフーリエ変換面EP上で 非計測方向に分離した位置を通る。干渉ビームBm1は送 10 光ビーム± LF λ1 の照射によりマークMGから発生し たものであり、干渉ビームBm2は送光ビーム±しF入2 の照射によりマークMGから発生したものであり、それ ち送光ビームと干渉ビームとはフーリエ変換面EP上で は、例えば図23のように分布する。

【0180】図23において、フーリエ変換面EPの中 心を原点とする直交軸(計測軸と非計測軸)を設定した とき、2組の送光ビーム±しF入1、±しF入2の非計 測軸の方向のずれ置り hは、1次回折光による干渉ビー る。このように格子マークMGを照射するビームを各波 長成分毎に非計測方向に傾けておくと、干渉ビームBm 1 Bmzもフーリエ変換面EP内で分離して分布すると とになるので、各光電素子の受光面をプーリエ変換面E P上またはその面EPと共役な面上に配置するだけで、 同様に光電検出が可能となる。

【①181】すなわち、光電検出すべき複数の干渉ビー ム (±1次回折光の干渉、0-2次回折光の干渉)が各 波長毎にフーリエ変換面EP上で分離していれば、波長 ち呂波長毎に別々の光電素子で受光できるので、呂光電 素子毎に接続される増幅アンプのゲインを最適に微調整 しておくことが可能となる。

【①182】また、送光ビームの生成はレーザ光源に限 らず、ハロゲンランプからの光、高輝度LEDからの光 を利用しても実現できる。ハロゲンランプからの光を利 用するときは、互いに異なる波長部分で狭いバンド幅を 有する複数の波長選択フィルタ(又は干渉フィルター) を交換可能に設け、このフィルタを時分割的に切り換え て選択された波長幅の光を、例えば光ファイバー等で導 40 成を示す図 光して使えばよい。この場合、ウエハ上の格子マークM Gを照射する送光ビームは、選択された狭い波長パンド 幅内であっても連続したスペクトル強度分布を有するた め、受光系内の各光電素子の前に特定の波長成分のみを 取り出す干渉フィルタ (バンド幅は3~10 nm) を固 定的または交換可能に配置してもよい。

[0183]

【発明の効果】以上、本発明によれば位置検出用の照明 光を複数の波長成分毎に切り換え、基板上の位置検出用 の格子状マークから発生する回折光を波長成分毎に個別 50 の部分拡大図

に光電検出し、それによって得られる各光電信号毎にマ ーク位置情報を検出して計算上で平均化するようにした ので、マークの非対称性やレジスト層の厚みむらによる 影響を低減させた高精度な位置検出が可能となる。ま た。マークからの回折光を光電検出する際に、波長成分 毎に独立した光電信号を得るようにしたので、照明光の 各波長成分毎の強度が異なっていても、従来のような多 波長化による平均化効果を損なうことがないといった利

【() 184] さらに本発明によれば、光電検出すべき回 折光がより高次の成分からなる場合であっても、従来の ように単一の光電素子で多波長化された高次回折光(① 次 2次光の干渉ビーム等)を同時に受光する際に生じ る組織現象がなくなり、従来に比べて各段に高精度な位 置検出、アライメントが可能となる。しかも本発明で は、光電検出された各波長成分毎の回折光の強度レベル の減衰率(振幅比)を求め、その減衰率が小さく信号振 幅が組対的に大きくなっている回折光に対しては、大き な重みを加えた平均化演算により位置検出を行うように ムBm1、Bm2の非計測方向のずれ費に対応したものとな 20 したので、単純な平均化に比べて格段に位置検出の精度 が高いといった効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】格子マークを検出したときの検出誤差と信号変 化の振幅分との関係をシミュレーションしたグラブ

【図2】図1のシミュレーションで想定した格子マーク とレジスト層の構造の一例を示す断面図

【図3】複数の液長の光の照射によって格子マークから 発生する各次数の回折光の様子を示す図

【図4】1次回折光を使って図2のような構造のマーク 毎に各干渉ビームを個別に光電検出可能である。すなわ 30 を検出したときの検出誤差と、0次-2次回折光を使っ てマークを検出したときの検出誤差とをシミュレーショ ンしたグラフ

> 【図5】本発明の第1の実施例による位置検出装置の機 成を示す図

> 【図6】干渉縞と格子との組対的な位置関係の変化と検 出信号のレベル変化を表す図

> 【図7】本発明の第2の実施例による位置検出装置の機 成を示す図

【図8】本発明の第3の実施例による位置検出装置の機

【図9】回転ラジアル格子板による回新ビームの発生の 様子を示す斜視図

【図10】第3の実施例による装置に適用される信号処 理回路を示すプロック図

【図11】図10の処理回路のメモリ中に取り込まれる 各信号の波形の一例を示す図

【図12】本発明が適用し得る投影器光装置の概略構成 を第4の実施例として示す図

【図13】図12に示した装置のTTLアライメント系

(24)

特闘平8-288197

46

45 【図14】図12に示した装置の変形例を第5の実施例 して説明する図

【図15】回折格子からの0次光と2次光との善干渉により得られた各被長毎の光電信号の被形の一例を示す図【図16】回折格子からの0次光と2次光との善干渉により得られた各被長毎の光電信号の被形の一例を示す図【図17】本発明の第6の実施例による位置検出装置の構成を示す図

【図18】図17の装置に適用される信号処理回路の機成を示すブロック図

【図19】図18中の波形メモリ回路ユニット内のメモリバンクの配置を説明する図

【図20】本発明の第7の実施例による装置の部分構成 を示す断面図

【図21】本発明の第8の実施例による位置検出装置の 構成を示す図

【図22】本発明の第9の実施例による位置検出装置に*

* おける照明ビームの投射方式を示す図

【図23】図22の照明ビームの投射方式の際のフーリ

エ変換面上での各ビームの配置例を示す図

【符号の説明】

RG······基準格子

MG……格子マーク

G1……投影レンズの前群レンズ系

G2……投影レンズの後群レンズ系

LS1、LS2 LS3 ……レーザ光源

10 RRG……回転ラジアル格子板(周波敷シフター)

₩----ウエハ

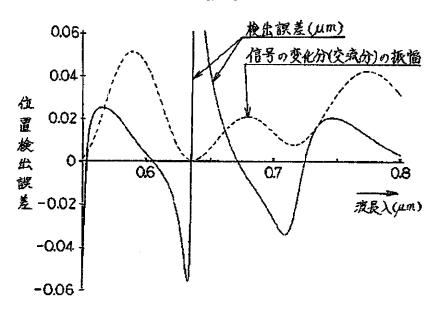
FG……フィデューシャルマーク板

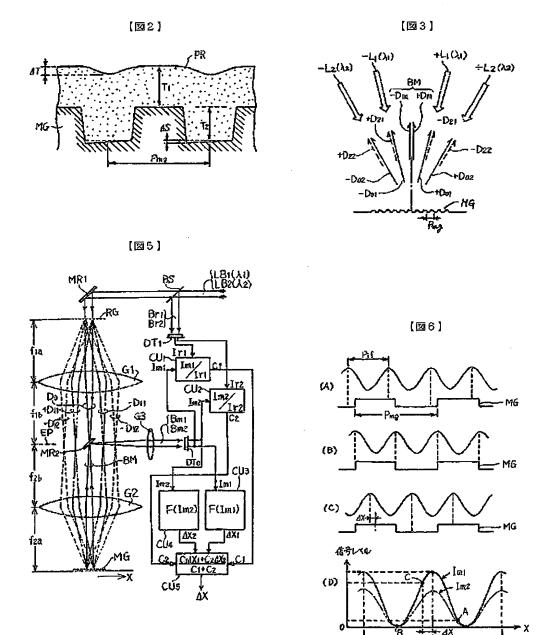
DTO、DT1. DT2a. DT2b, DTR、40……光 電素子

22……対物レンズ

CU5、60……加重平均化回路

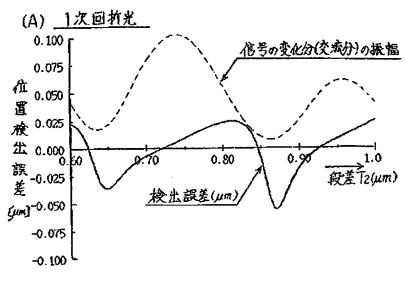
[図]

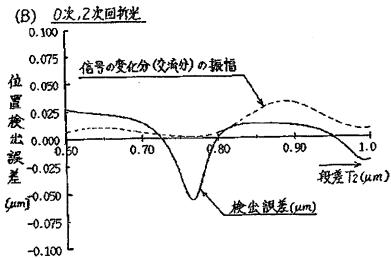




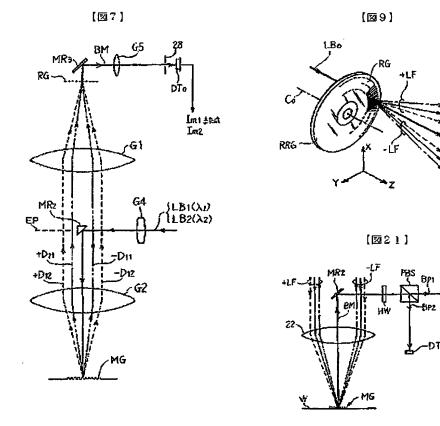
(25)

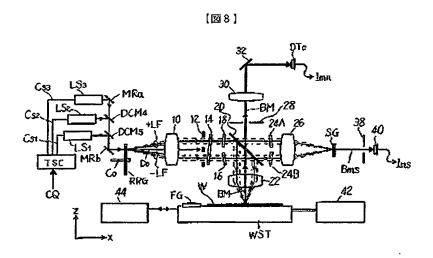
[図4]

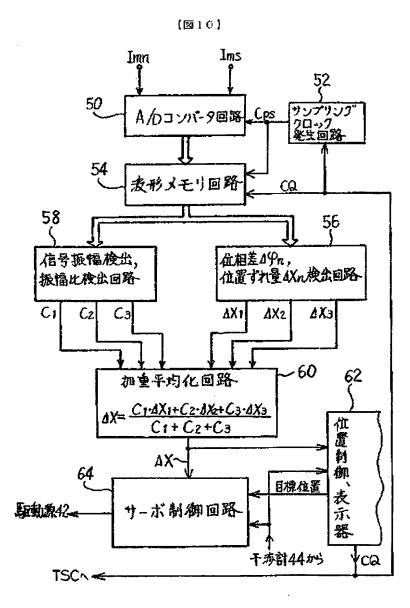




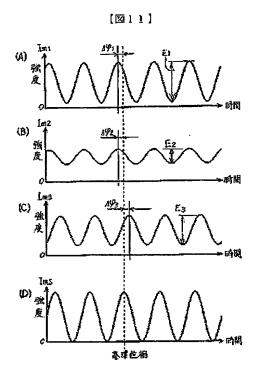
₽D13

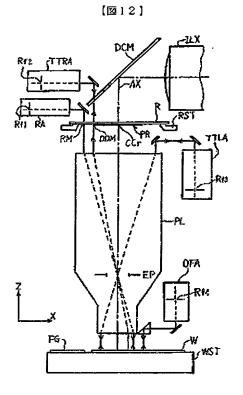


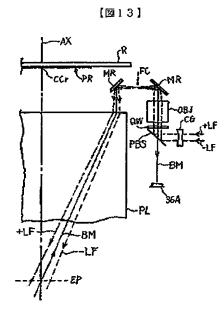


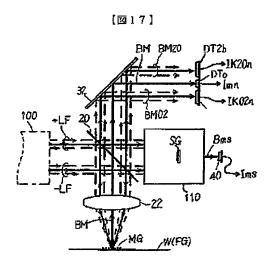


待關平8-288197

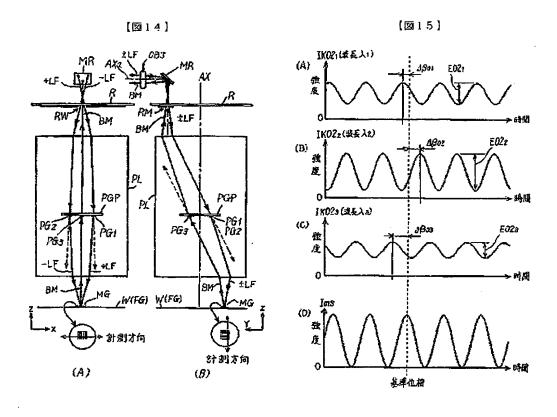


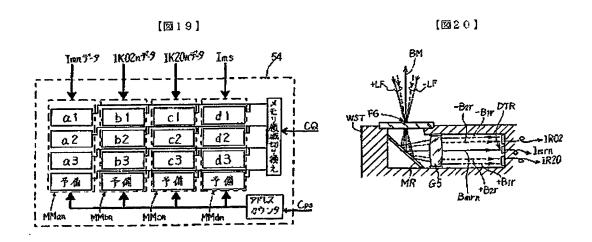






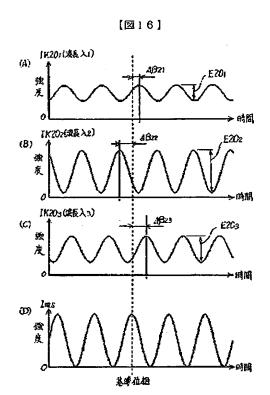
(30)

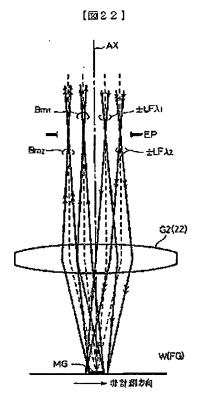




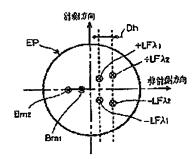
(31)

待闘平8-288197

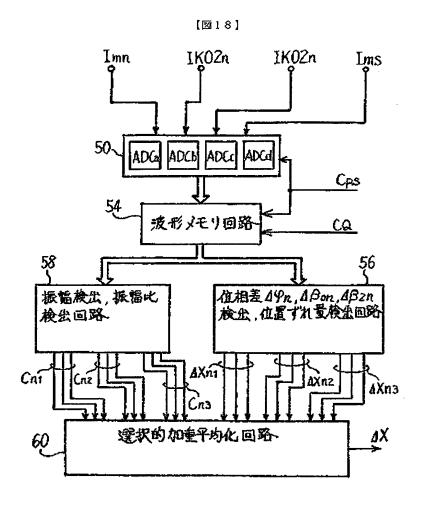




[2323]



待闘平8-288197



(32)

